

Practitioner's Docket No.: 796_009

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the application of: Koji IKEDA and Kazuyoshi SHIBATA

Ser. No.: 10/046,331

Group Art Unit: 2834

Filed: January 14, 2002

Examiner: Not Assigned

Conf. No.: 2811



For: PIEZOELECTRIC/ELECTROSTRICTIVE DEVICE AND METHOD OF PRODUCING THE SAME

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service "Express Mail Post Office to Addressee" service under 37 CFR 1.10 addressed to Assistant Commissioner for Patents, Washington D.C. 20231 on March 8, 2002, under "EXPRESS MAIL" mailing label number EV 057141005 US

Gina M. Husak

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

SUBMISSION OF CERTIFIED COPY(IES) OF PRIORITY DOCUMENT(S)

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign country was requested by applicants on January 14, 2002, for the above-identified application:

Japanese Application 2001-10622 filed January 18, 2001 and

Japanese Application 2001-76314 filed March 16, 2001.

In support of this claim, certified copies of the Japanese Applications are enclosed herewith.

Respectfully submitted,

March 8, 2002

Date

Kevin C Brown

Kevin C. Brown

Reg. No. 32,402

KCB/gmh

BURR & BROWN
P.O. Box 7068
Syracuse, NY 13261-7068

Customer No.: 25191
Telephone: (315) 233-8300
Facsimile: (315) 233-8320

RECEIVED
MAR 14 2002
TC 800 MAIL ROOM

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 3月16日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-076314

出 願 人

Applicant(s):

日本碍子株式会社

2001年12月21日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造

出証番号 出証特2001-3110811

【書類名】 特許願
【整理番号】 PA01-025
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01L 41/08
【発明者】

【住所又は居所】 名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 池田 幸司

【発明者】

【住所又は居所】 名古屋市瑞穂区須田町 2 番 5 6 号 日本碍子株式会社内

【氏名】 柴田 和義

【特許出願人】

【識別番号】 000004064

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】

【識別番号】 100088971

【弁理士】

【氏名又は名称】 大庭 咲夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100115185

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 慎治

【選任した代理人】

【識別番号】 100076842

【弁理士】

【氏名又は名称】 高木 幹夫

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2001- 10622

【出願日】 平成13年 1月18日

特2001-076314

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 075994

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 圧電／電歪デバイスおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 左右一対の可動部およびこれら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスであり、前記基体は1枚の平板にて構成されていて、前記固定部は平板状を呈し、前記各可動部は、前記固定部の各側縁部から所定高さ起立して互いに対向して、固定部の各側縁部に沿って同固定部の他端部を越えて延出していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項2】 請求項1に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する各可動部の基部と前記固定部の側縁部間には、同固定部の他端部側から延びるスリット状溝部が介在していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項3】 左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、および、これら両可動部を他端部側にて互いに連結して前記固定部とは互いに分離している取付部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスであり、前記基体は1枚の平板にて構成されていて、前記固定部および前記取付部は平板状を呈し、前記各可動部は、前記固定部および前記取付部の各側縁部から所定高さ起立して互いに対向して、同固定部および前記取付部の各側縁部に沿って延びていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項4】 請求項3に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記固定部の他端部と前記取付部の一端部間には横方向に延びるスリット状溝部が介在し、かつ、前記各可動部の基部と前記固定部および前記取付部の側縁部間には縦方向に延びるスリット状溝部が介在していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項5】 請求項3に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記固定部の他端部と前記取付部の一端部間には、横方向および縦方向に延びる方形状の溝部が介在していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項6】左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、これら両可動部を他端部側にて互いに連結して前記固定部とは互いに分離している取付部、および、同取付部と一体で同取付部、前記各可動部および前記固定部を包囲する連結部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスであり、前記基体は1枚の平板にて構成されていて、前記固定部および前記取付部は平板状を呈し、前記各可動部は、前記固定部および前記取付部の各側縁部から所定高さ起立して、互いに対向して同固定部および前記取付部の各側縁部に沿って延び、かつ、前記各可動部、前記固定部および前記取付部は前記連結部の中央空間部内に位置していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項7】請求項6に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記連結部の前記中央空間部における前記固定部の一端部側は閉鎖状態にあることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項8】請求項6に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記連結部の前記中央空間部における前記固定部の一端部側は開放状態にあることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項9】請求項1または2に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記各可動部の基部と前記固定部の各側縁部間の連結部は円弧状を呈していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項10】請求項3, 4, 5, 6, 7, 8または9に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記各可動部の基部と前記固定部および前記取付部の各側縁部間の連結部は円弧状を呈していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項11】請求項1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9または10に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記各可動部は、長さ方向の中間部位が他の部位に比較して薄く形成されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項12】請求項1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10または11に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記各可動部は前記固

定部側の端部に、同端部の上縁から屈曲して延びて前記固定部の表面に当接する補強部を具備していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項13】請求項1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10または11に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記各可動部は前記固定部側の端部に、同端部の端縁から屈曲して内側へ延びて前記固定部の表面に当接する補強部を具備していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項14】請求項1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10または11に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記固定部における前記各可動部間に補強部材が介在していることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項15】請求項1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13または14に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記固定部は前記各可動部の一端部側から延出していて、前記各可動部内に位置する場合に比較して拡大されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項16】請求項3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13または14に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体を構成する前記取付部は前記各可動部の他端部側から延出していて、前記各可動部内に位置する場合に比較して拡大されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項17】請求項1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15または16に記載の圧電／電歪デバイスにおいて、前記基体は金属製の平板にて構成されていることを特徴とする圧電／電歪デバイス。

【請求項18】左右一对の可動部およびこれら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスを製造する方法であり、前記基体の形成材料として可撓性で屈曲加工の可能な平板を採用して同平板を、前記基体を平面状に展開した形状に打抜き加工して打抜構造体を形成し、同打抜構造体の所定の部位を屈曲して前記各可動部および前記固定部を有する基体を形成することを特徴とする圧電／電歪デバイスの製造方法。

【請求項19】請求項18に記載の圧電／電歪デバイスの製造方法において、前記打抜構造体は、方形の平板の左右の側部に側縁部に沿って延びる一对の直線状

の側方溝部とこれら両溝部間の部位を切欠いた開口部からなる門形形状の開口部を有していて、前記平板の各側縁部を前記側方溝部に沿って屈曲加工することにより、前記各側縁部を前記各可動部に形成するとともに、前記各側方溝部間の部位を前記固定部に形成することを特徴とする圧電／電歪デバイスの製造方法。

【請求項 2 0】左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、および、これら両可動部を他端部側にて互いに連結して前記固定部とは互いに分離している取付部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスを製造する方法であり、前記基体の形成材料として可撓性で屈曲加工の可能な平板を採用して同平板を、前記基体を平面状に展開した形状に打抜き加工して打抜構造体を形成し、同打抜構造体の所定の部位を屈曲して前記各可動部および前記固定部を有する基体を形成することを特徴とする圧電／電歪デバイスの製造方法。

【請求項 2 1】請求項 2 0 に記載の圧電／電歪デバイスの製造方法において、前記打抜構造体は、方形の平板の左右の側部に側縁部に沿って延びる一対の直線状の側方溝部とこれら両側方溝部を中間部にて互いに連結する直線状の中央溝部からなる H 形状の開口部を有していて、前記平板の各側縁部を前記側方溝部に沿って屈曲加工することにより、前記各側縁部を前記各可動部に形成するとともに、前記各側方溝部間の部位を前記固定部および前記取付部に形成することを特徴とする圧電／電歪デバイスの製造方法。

【請求項 2 2】請求項 2 0 に記載の圧電／電歪デバイスの製造方法において、前記打抜構造体は方形の平板の中央部に方形の開口部を有していて、前記平板の各側縁部を前記開口部の側縁部に沿って屈曲加工することにより、前記各側縁部を前記各可動部に形成するとともに、前記各側方溝部間の部位を前記固定部および前記取付部に形成することを特徴とする圧電／電歪デバイスの製造方法。

【請求項 2 3】左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、これら両可動部を他端部側にて互いに連結して前記固定部とは互いに分離している取付部、および、同取付部と一体で同取付部、前記各可動部および前記固定部を包囲する連結部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスを製造す

る方法であり、前記基体の形成材料として可撓性で屈曲加工の可能な平板を採用して同平板を、前記基体を平面状に展開した形状に打抜き加工して打抜構造体を形成し、同打抜構造体の所定の部位を屈曲して前記各可動部、前記固定部、前記取付部および前記連結部を有する基体を形成することを特徴とする圧電／電歪デバイスの製造方法。

【請求項 2 4】請求項 2 3 に記載の圧電／電歪デバイスの製造方法において、前記打抜構造体は方形の平板の中央開口部の内部に方形の平板部を有するとともに、同平板部の左右の側部に側縁部に沿って延びる一对の直線状の側方溝部とこれら両側方溝部を中間部にて互いに連結する直線状の中央溝部からなる H 形状の開口部を有していて、前記平板部の各側縁部を前記側方溝部に沿って屈曲加工することにより、前記各側縁部を前記各可動部に形成し、前記各側方溝部間の部位を前記固定部および前記取付部に形成し、かつ、前記中央開口部の外周の部位を前記連結部に形成することを特徴とする圧電／電歪デバイスの製造方法。

【請求項 2 5】請求項 1 8, 1 9, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3 または 2 4 に記載の圧電／電歪デバイスの製造方法において、前記打抜構造体の開口部は、前記平板の打抜き加工と同時に打抜きして形成され、または、前記平板の打抜き加工後の穴開け加工にて形成されていることを特徴とする圧電／電歪デバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、圧電／電歪デバイスに関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

圧電／電歪デバイスの一形式として、ヨーロッパ特許（EP 1 0 1 7 1 1 6 A 2）明細書に開示されているように、左右一对の可動部およびこれら両可動部を一端側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設してなる圧電／電歪素子を具備する形式の圧電／電歪デバイスや、左右一对の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固

定部、および、これら両可動部を他端部側にて互いに連結する取付部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設してなる圧電／電歪素子を具備する形式の圧電／電歪デバイスがある。

【0003】

当該形式の圧電／電歪デバイスは、圧電／電歪素子の変位動作に起因する可動部の作動機能、または、被検出側から入力される可動部の変位を圧電／電歪素子により検出する検出機能を有するもので、これらの機能を有効に利用して、下記のごとき広い用途に使用されている。

【0004】

すなわち、当該形式の圧電／電歪デバイスは、各種トランスデューサ、各種アクチュエータ、周波数領域機能品（フィルタ）、トランス、通信用、動力用の振動子や共振子、発振子、ディスクリミネータ等の能動素子、超音波センサ、加速度センサ、角速度センサ、衝撃センサ、質量センサ等の各種センサ素子、光学機器、精密機器等の各種精密部品等の変位や位置決め調整、角度調整の機構に用いられる各種アクチュエータ等に使用される。

【0005】

ところで、当該形式の圧電／電歪デバイスは、一般には、デバイス原盤を適宜の大きさに切断して形成されるもので、デバイス原盤は、基体原盤の表裏両面に圧電／電歪素子を接着剤を介して接着して構成され、または、これらを一体に形成して構成されている。なお、基体原盤は、複数枚のシートを積層し焼成して構成されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

このように、当該形式の圧電／電歪デバイスは、その構成部品の部品点数が多くて、コストが高いとともに組立作業が面倒であり、かつ、各構成部品同士を接着剤を介して接着していることから、各構成部品同士の接着にバラツキが生じて、デバイス特性に影響を及ぼすおそれがある。

【0007】

また、当該形式の圧電／電歪デバイスを形成するには、デバイス原盤を適宜に

切断して多数取りする手段が採られることから、切断して形成された圧電／電歪デバイスは、切断時に発生する塵埃や切削液、さらには、切断時にデバイス原盤を保持するために使われる接着剤やワックス等の有機成分により汚染されていて、圧電／電歪デバイスの洗浄が容易ではない。

【0008】

また、基体をセラミックスで構成する場合は、セラミックスが割れ易いため、ジルコニア等の硬い材質のセラミックスを採用する必要がある、硬い材料のセラミックスを採用した場合でも、欠損やクラックが発生しないように適切な切断条件を選定する必要がある。また、基体が硬い材料のセラミックスであることから加工し難く、加工処理数を増やすためには、異なる機能の多くの加工装置を使用する等の配慮をする必要がある。

【0009】

基体を金属材料で構成することも可能であるが、金属材料は切削加工中に摩擦熱で端面が酸化したり、加工端面にバリが残留するため、これらを除去する別工程を追加しなければならない。また、圧電／電歪素子の検査は、デバイス原盤を切断した後でなければならない。

【0010】

また、デバイス原盤から切り出したデバイスの洗浄には、汚れが容易に除去し得る超音波洗浄を採用することが好ましいが、超音波洗浄において洗浄効果を挙げるべく強い超音波を使用すると、デバイスにダメージを与えることがあり、圧電／電歪素子が基体から剥離したり破損することもある。このため、超音波洗浄を採用する場合には、デバイスにダメージを与えない弱い超音波を選定する必要があるが、このような洗浄条件を採用する場合には、切断時に付着する汚れを除去するには長時間を要することになる。

【0011】

圧電／電歪デバイスからの発塵は、例えば、ハードディスクドライブの磁気ヘッドのアクチュエータに圧電／電歪デバイスを使用する場合にドライブの中で発塵すると、その塵が浮上スライダーとメディアのクラッシュの原因となり、データを破壊するおそれがある。また、圧電／電歪デバイス自身に対しても、その塵

が圧電／電歪素子の電極に付着してショートを引き起こすおそれがある。このため、ハードディスクドライブに対しては勿論のこと、デバイス自身にも高い清浄化度が要求される。

【 0 0 1 2 】

従って、本発明の目的は、当該形式の圧電／電歪デバイスを構成する基体を、1枚の平板を原板とする一体構造とすることにより、上記した各問題を解消することにある。

【 0 0 1 3 】

【課題を解決するための手段】

本発明は、圧電／電歪デバイス、および圧電／電歪デバイスの製造方法に関するもので、本発明に係る圧電／電歪デバイスは、下記の3種類の形式の圧電／電歪デバイスである。

【 0 0 1 4 】

本発明に係る第1の形式の圧電／電歪デバイスは、左右一対の可動部およびこれら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスである。

【 0 0 1 5 】

また、本発明に係る第2の形式の圧電／電歪デバイスは、左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、および、これら両可動部を他端部側にて互いに連結して前記固定部とは互いに分離している取付部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する圧電／電歪デバイスである。

【 0 0 1 6 】

また、本発明に係る第3の形式の圧電／電歪デバイスは、左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、これら両可動部を他端部側にて互いに連結して前記固定部とは互いに分離している取付部、および、同取付部と一体で同取付部、前記各可動部および前記固定部を包囲する連結部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪

素子を具備する圧電／電歪デバイスである。

【0017】

しかして、本発明に係る第1の形式の圧電／電歪デバイスにおいては、前記基体は1枚の平板にて構成されていて、前記固定部は平板状を呈し、前記各可動部は、前記固定部の各側縁部から所定高さ起立して互いに対向して、固定部の各側縁部に沿って同固定部の他端部を越えて延出していることを特徴とするものである。

【0018】

当該圧電／電歪デバイスにおいては、前記基体を構成する各可動部の基部と前記固定部の側縁部間には、同固定部の他端部側から延びるスリット状溝部が介在している構成とすることができる。また、当該圧電／電歪デバイスにおいては、前記基体を構成する前記各可動部の基部と前記固定部の各側縁部間の連結部を円弧状を呈する構成とすることができる。

【0019】

本発明に係る第2の形式の圧電／電歪デバイスにおいては、前記基体1枚の平板にて構成されていて、前記固定部および前記取付部は平板状を呈し、前記各可動部は、前記固定部および前記取付部の各側縁部から所定高さ起立して互いに対向して、同固定部および前記取付部の各側縁部に沿って延びていることを特徴とするものである。

【0020】

当該圧電／電歪デバイスにおいては、前記基体を構成する前記固定部の他端部と前記取付部の一端部間には横方向に延びるスリット状溝部が介在し、かつ、前記各可動部の基部と前記固定部および前記取付部の側縁部間には縦方向に延びるスリット状溝部が介在している構成とすることができ、また、前記基体を構成する前記固定部の他端部と前記取付部の一端部間には、横方向および縦方向に延びる方形状の溝部が介在している構成とすることができる。さらにまた、当該圧電／電歪デバイスにおいては、前記基体を構成する前記各可動部の基部と前記固定部の各側縁部間の連結部を円弧状を呈する構成とすることができる。

【0021】

本発明に係る第3の形式の圧電／電歪デバイスにおいては、前記基体は1枚の平板にて構成されていて、前記固定板および前記取付板は平板状を呈し、前記各可動部は、前記固定部および前記取付部の各側縁部から所定高さ起立して、互いに対向して同固定部および前記取付部の各側縁部に沿って延び、かつ、前記各可動部、前記固定部および前記取付部は前記連結部の中央空間部内に位置していることを特徴とするものである。

【0022】

当該圧電／電歪デバイスにおいては、前記連結部の前記中央空間部における前記固定部の一端部側は閉鎖状態または開放状態にある構成とすることができる。また、当該圧電／電歪デバイスにおいては、前記基体を構成する前記各可動部の基部と前記固定部の各側縁部間の連結部を円弧状を呈する構成とすることができる。

【0023】

本発明に係るこれらの形式の圧電／電歪デバイスにおいては、さらには下記の構成を採ることができる。すなわち、前記基体を金属製の1枚の平板に構成すること、当該基板を構成する前記各可動部の長さ方向の中間部位を他の部位に比較して薄く形成する構成、前記基体を構成する前記各可動部の前記固定部側の端部に、同端部の上縁から屈曲して延びて前記固定部の表面に当接する補強部を具備する構成、前記基体を構成する前記各可動部の前記固定部側の端部に、同端部の端縁から屈曲して内側へ延びて前記固定部の表面に当接する補強部を具備する構成、前記基体を構成する前記固定部における前記各可動部間に補強部材を介在させる構成とすることができる。また、前記基体を構成する前記固定部を前記各可動部の一端部側から延出して、前記各可動部内に位置する場合に比較して拡大させる構成、前記基体を構成する前記取付部を前記各可動部の他端部側から延出して、前記各可動部内に位置する場合に比較して拡大させる構成とすることができる。

【0024】

また、本発明に係る圧電／電歪デバイスの製造方法は、上記した3種類の形式の圧電／電歪デバイスをそれぞれ製造する方法であって、各種形式の圧電／電歪

デバイスの製造方法は下記に示すものである。

【 0 0 2 5 】

本発明に係る第 1 の製造方法は、本発明に係る第 1 の形式の圧電／電歪デバイスを製造する方法であって、前記基体の形成材料として可撓性で屈曲加工の可能な平板を採用して同平板を、前記基体を平面状に展開した形状に打抜き加工して打抜構造体を形成し、同打抜構造体の所定の部位を屈曲して前記各可動部および前記固定部を有する基体を形成することを特徴とするものである。

【 0 0 2 6 】

当該製造方法においては、前記打抜構造体を、方形の平板の左右の側部に側縁部に沿って延びる一対の直線状の側方溝部とこれら両溝部間の部位を切欠いた開口部からなる門形状の開口部を有する形状として、前記平板の各側縁部を前記側方溝部に沿って屈曲加工することにより、前記各側縁部を前記各可動部に形成するとともに、前記各側方溝部間の部位を前記固定部に形成するようにすることができる。

【 0 0 2 7 】

本発明に係る第 2 の製造方法は、本発明に係る第 2 の形式の圧電／電歪デバイスを製造する方法であって、前記基体の形成材料として可撓性で屈曲加工の可能な平板を採用して同平板を、前記基体を平面状に展開した形状に打抜き加工して打抜構造体を形成し、同打抜構造体の所定の部位を屈曲して前記各可動部および前記固定部を有する基体を形成することを特徴とするものである。

【 0 0 2 8 】

当該製造方法においては、前記打抜構造体を、方形の平板の左右の側部に側縁部に沿って延びる一対の直線状の側方溝部とこれら両側方溝部を中間部にて互いに連結する直線状の中央溝部からなる H 形状の開口部を有する形状として、前記平板の各側縁部を前記側方溝部に沿って屈曲加工することにより、前記各側縁部を前記各可動部に形成するとともに、前記各側方溝部間の部位を前記固定部および前記取付部に形成するようにすることができる。また、当該製造方法においては、前記打抜構造体を方形の平板の中央部に方形の開口部を有する形状として、前記平板の各側縁部を前記開口部の側縁部に沿って屈曲加工することにより、前

記各側縁部を前記各可動部に形成するとともに、前記各側方溝部間の部位を前記固定部および前記取付部に形成するようにすることができる。

【 0 0 2 9 】

本発明に係る第 3 の製造方法は、本発明に係る第 3 の形式の圧電／電歪デバイスを製造する方法であって、前記基体の形成材料として可撓性で屈曲加工の可能な平板を採用して同平板を、前記基体を平面状に展開した形状に打抜き加工して打抜構造体を形成し、同打抜構造体の所定の部位を屈曲して前記各可動部、前記固定部、前記取付部および前記連結部を有する基体を形成することを特徴とするものである。

【 0 0 3 0 】

当該製造方法においては、前記打抜構造体を方形の平板の中央開口部の内部に方形の平板部を有する形状にするとともに、同平板部の左右の側部に側縁部に沿って延びる一対の直線状の側方溝部とこれら両側方溝部を中間部にて互いに連結する直線状の中央溝部からなる H 形状の開口部を有する形状として、前記平板部の各側縁部を前記側方溝部に沿って屈曲加工することにより、前記各側縁部を前記各可動部に形成し、前記各側方溝部間の部位を前記固定部および前記取付部に形成し、かつ、前記中央開口部の外周の部位を前記連結部に形成するようにすることができる。

【 0 0 3 1 】

本発明に係る各製造方法においては、前記基板の形成材料としては金属製の平板を採用して、前記打抜構造体の開口部を、前記平板の打抜き加工と同時に打抜きして形成し、または、前記平板の打抜き加工後の穴開け加工にて形成するようにすることができる。

【 0 0 3 2 】

【発明の作用・効果】

本発明に係る圧電／電歪デバイスは、作動原理上、固定部、または固定部と取付部が可撓性を有する 2 つの側縁部に緊密に連結されていることが必要とされるなかでこれらが一体成形されているので、作動原理上の最も好ましい形態を具現化している。

【 0 0 3 3 】

例えば、上記した2つまたは3つの要部を金属製として溶着した場合においては、溶着の熱による歪み、材質劣化、焼き鈍し等の熱処理工程での問題を考慮しなければならない。これに対して、本発明に係る圧電／電歪デバイスを構成するの基体のごとく一体成形によるものは、これが金属製であっても、これらの懸念は全くなく、また、一体成形時の加工硬化による連結部の強度の向上も期待することができる。

【 0 0 3 4 】

本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、部品（例えばハードディスクドライブの磁気ヘッド）と組合わせた場合、部品の高さとデバイスの高さの和が組立後の高さにはならずこれより低くなるため、コンパクトな構成とし得る利点がある。デバイスの高さでは、可動部の板の厚み分と接着剤の厚み分が部品の高さに加わるが、冒頭で記述した公知のデバイスに比較して組立後の高さを低くできて、省スペース化の効果がある。また、部品を固定部上に接着するのみで簡単に組立ができ、かつ、接着面積を広くとることができるため、接着強度をより強固にし得て、衝撃によっても脱落し難い構造とすることができる利点がある。

【 0 0 3 5 】

本発明に係る圧電／電歪デバイスのうちの第1、第2の圧電／電歪デバイスにおいては、その構造上、取付部および固定部の被接着部品に対する接着部位に、接着剤が入る窪みをプレスにて形成することが容易であり、これにより、接着強度を増加させたり接着剤のはみ出しを抑制することができる。また、部品組立の際に用いる位置決め用の基準位置（穴等）を形成することも容易である。このため、後工程で部品をデバイス上の取付部に組立てたり、固定部をサスペンションのジンバルに取付ける際の組立精度を上げて、歩留まりを一層向上させることができる。デバイスを組立てる前に圧電／電歪素子を予め検査して組立てることで、組立後のデバイスの特性不良を大幅に低減することができる。

【 0 0 3 6 】

また、本発明に係る第3の形式の圧電／電歪デバイスにおいては、第1、第2の圧電／電歪デバイスが有する作用効果を奏し得ることは勿論であるが、特に、

取付部と一体の連結部を有するもので、当該連結部を、ハードディスクドライブの磁気ヘッド（スライダ）を支持するジンバルとして機能させることができるという大きな利点がある。

【0037】

本発明に係る圧電／電歪デバイスは、上記した3種類の形式の圧電／電歪デバイスを基本とするもので、これらの基本構造の圧電／電歪デバイスにおいては、いずれの基体も、平板を原板とする一体構造のもので原則的に1個の構成部品で構成されていることから、構成部品は基体と圧電／電歪素子の2種類となり、圧電／電歪デバイスの構成部品を大幅に低減できるとともに、構成部品の組付工数を低減できて、コストを大幅に軽減することができる。

【0038】

また、本発明に係る各形式の圧電／電歪デバイスにおいては、構成部品の部品点数が極めて少なく、各構成部品同士の接着部位も極めて少ないことから、各構成部品同士の接着のバラツキが皆無またはほとんどなくて、設定された精度の高いデバイス特性を有するものである。

【0039】

また、本発明に係る各圧電／電歪デバイスにおいては、その形成にあつては、デバイス原盤を多数の部位にて切断する手段を採ることがなく、デバイス原盤の切断時に発生する塵埃やその他の汚染物による汚染がない。このため、圧電／電歪デバイスを組立てる際に、予め、基体および圧電／電歪素子を洗浄しておけば、形成された圧電／電歪デバイスでは汚染が皆無またはほとんど無くて、圧電／電歪デバイスの洗浄を省略することができ、または、簡単に済ますことができる利点がある。

【0040】

本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、第1の形式の圧電／電歪デバイスにあつては本発明に係る第1の製造方法により、第2の形式の圧電／電歪デバイスにあつては本発明に係る第2の製造方法により、第3の形式の圧電／電歪デバイスにあつては本発明に係る第3の製造方法により、それぞれ容易に、かつ、廉価に製造することができる。

【0041】

【発明の実施の形態】

本発明に係る圧電／電歪デバイスは、左右一対の可動部およびこれら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する第1の形式の圧電／電歪デバイス、左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、および、これら両可動部を他端部側にて互いに連結して前記固定部とは互いに分離している取付部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する第2の形式の圧電／電歪デバイス、および、左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、これら両可動部を他端部側にて互いに連結して前記固定部とは互いに分離している取付部、および、同取付部と一体で同取付部、前記各可動部および前記固定部を包囲する連結部を有する基体と、同基体の前記両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備する第3の形式の圧電／電歪デバイスである。図1には、各形式の圧電／電歪デバイスの多数の実施形態（第1の実施形態～第11の実施形態）を示している。

【0042】

図1(a)に示す第1圧電／電歪デバイス10aは、本発明に係る第2の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するもので、図2に示す状態で使用されるものである。第1圧電／電歪デバイス10aは、図3および図4に示す方法で形成される。第1圧電／電歪デバイス10aは、基体11と一対の圧電／電歪素子12a, 12bからなるもので、基体11は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部11a, 11bと、両可動部11a, 11bを一端部側にて互いに連結する平板状の固定部11cと、両可動部11a, 11bを他端部側にて互いに連結する平板状の取付部11dにて構成されている。

【0043】

基体11においては、各可動部11a, 11b、固定部11c、および取付部11dが、H形状の開口部11eにて分割されている。開口部11eは、左右一対の側方溝部11e1, 11e2と、これら両側方溝部11e1, 11e2を長手方

向の中央部で互いに連結する中央溝部 11e3 とからなり、左側の可動部 11a は、側方溝部 11e1 にて同溝部 11e1 に沿って屈曲されて、固定部 11c および取付部 11d に対して直交状態に起立している。同様に、右側の可動部 11b は、側方溝部 11e2 にて同溝部 11e2 に沿って屈曲されて、固定部 11c および取付部 11d に対して直交状態に起立している。

【0044】

かかる構成の基体 11 には、各可動部 11a, 11b の外側面に、各圧電／電歪素子 12a, 12b がエポキシ樹脂等からなる接着剤を介して接着されている。各圧電／電歪素子 12a, 12b は、圧電／電歪層と電極膜からなる多層体であって、各可動部 11a, 11b とは同一形状で、所定長さ短く形成されていて、各可動部 11a, 11b の固定部 11c 側の端部に一致して接着されて、各可動部 11a, 11b の取付部 11d 側の端部から所定長さを残した部位まで延びている。

【0045】

当該基体 11 においては、その固定部 11c の上面側には、例えば、被制御部品であるハードディスク用の磁気ヘッド H (スライダ) が接着されて固定されて、その下面側にてサスペンションのジンバルに接着されて固定される。なお、この場合、磁気ヘッド H とサスペンションの取付位置を上記とは逆に、取付部 11d および固定部 11c に変更することができ、これによってもデバイスの機能は何等変わらない。また、磁気ヘッド H とサスペンションの取付位置の固定部 11c および取付部 11d に対する取付部位を表裏逆に変更することもでき、これによってもデバイスの機能は何等変わらない。但し、圧電／電歪素子 12a, 12b の端子部にコンタクトする外部電極の配線をサスペンション上で逆に配線する必要がある。

【0046】

しかして、当該圧電／電歪デバイス 10a を構成する基体 11 は、図 3 (a) に示す原板 11A を成形材料とするもので、原板 11A を同図 (b) に示すように屈曲して形成されているものである。原板 11A は、可撓性で屈曲加工が可能な平板を打抜き加工してなる打抜構造体であって、基体 11 を平面状に展開した

形状に形成されている。原板11Aを構成する平板は、強度的には金属製であることが好ましい。

【0047】

平板は、ヤング率が100GPa以上の金属製であることが好ましく、鉄系材料としては、SUS301、SUS304、AISI653、SUH660等のオーステナイト系ステンレス鋼、SUS430、SUS434等のフェライト系ステンレス鋼、SUS410、SUS630等のマルテンサイト系ステンレス鋼、SUS6312、AISI632等のセミオーステナイト系ステンレス鋼、エルマージングステンレス鋼、各種ばね鋼鋼材等を挙げることができる。また、非鉄系材料としては、チタン-ニッケル合金等の超弾性チタン合金、黄銅、白銅、アルミニウム、タングステン、モリブデン、ベリリウム銅、リン青銅、ニッケル、ニッケル鉄合金、チタン等を挙げることができる。

【0048】

原板11Aは、平板を打抜き加工に付されて形成されているもので、H形状の開口部11eを具備している。開口部11eは、平板の打抜き加工時に同時に形成されているもので、原板11Aの左右の各側部に前後両端側に延びる一対の直線状の側方溝部11e1、11e2と、これら両側方溝部11e1、11e2を中間部にて互いに連結する直線状の中央溝部11e3からなる。基体11は、原板11Aの左右の各側縁部を、各側方溝部11e1、11e2にて、同溝部11e1、11e2の幅の中心をその長手方向に延びる中心線L1、L2に沿って直角に屈曲することにより形成されている。原板11Aの左右の各側部をこのように屈曲加工することにより、各側方溝部11e1、11e2の側縁部位が各可動部11a、11bに形成されるとともに、中央溝部11e3の前端部側の部位が固定部11cに形成され、かつ、後端部側の部位が取付部11dに形成されている。

【0049】

このように、原板11Aによって一体に構成された基体11には、図4(a)に示すように、その各可動部11a、11bの外側面に圧電/電歪素子12a、12bを接着剤を介して接着されて、同図(b)に示す圧電/電歪デバイス10aが形成される。形成された圧電/電歪デバイス10aは、従来のこの種形式の

圧電／電歪デバイスと同様に機能するとともに、基体11が原板11Aにて一体的に構成されていることから、下記のごとき作用効果を奏するものである。

【0050】

すなわち、第1圧電／電歪デバイス10aにおいては、基体11が1枚の原板11Aのみからなる一体構造のもので1個の構成部品で構成されていることから、構成部品は基体11と圧電／電歪素子12a、12bの2種類となり、圧電／電歪デバイス10aの構成部品を大幅に低減できるとともに、構成部品の組付工数を大幅に低減できて、コストを大幅に軽減することができる。

【0051】

また、第1圧電／電歪デバイス10aにおいては、構成部品の部品点数が極めて少なく、各構成部品同士の接着部位も極めて少ないことから、各構成部品同士の接着のバラツキが皆無またはほとんどなくて、設定された精度の高いデバイス特性を有するものとなる。

【0052】

また、第1圧電／電歪デバイス10aにおいては、その形成にあっては、従来のごとくデバイス原盤を多数の部位にて切断する手段を採ることがなく、デバイス原盤の切断時に発生する塵埃、その他の汚染物の付着に起因する汚染がない。このため、第1圧電／電歪デバイス10aの組立てに際して、予め、基体11および圧電／電歪素子12a、12bを洗浄しておけば、組立てられた圧電／電歪デバイス10aは汚染が皆無またはほとんど無くて、圧電／電歪デバイス10aの洗浄を省略することができ、または、簡単に済ますことができるという大きな利点がある。

【0053】

図1(b)に示す第2圧電／電歪デバイス10bは、本発明に係る第2の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するものである。第2圧電／電歪デバイス10bは、第1圧電／電歪デバイス10aとは基体の構成をわずかに異にするにすぎないもので、図6(b)に示すように、基体13と一対の圧電／電歪素子12a、12bからなり、基体13は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部13a、13bと、両可動部13a、13bを一端部側にて互いに連結する平板状の固定

部13cと、両可動部13a, 13bを他端部側にて互いに連結する平板状の取付部13dにて構成されている。

【0054】

基体13においては、各可動部13a, 13b、固定部13c、および取付部13dが、H形状の開口部13eにて分割されていて、かかる構成に関するかぎり、第1圧電／電歪デバイス10aの基体11と同一構成である。

【0055】

しかして、基体13においては、各可動部13a, 13bの固定部13cおよび取付部13dに対する連結部位である屈曲部13a1, 13b1が、固定部13c, 13dの表面より窪んだ円弧状を呈している。当該基体13を構成する原板13Aは、図5(a)に示すように、基体11の原板11Aと同一のもので、各可動部13a, 13bを屈曲形成する際の屈曲形状を異にするものである。すなわち、当該屈曲加工においては、各可動部13a, 13bの基部に円弧状の屈曲部13a1, 13b1を形成している。当該基体13には、図6(a)に示すように、各可動部13a, 13bの外側面に各圧電／電歪素子12a, 12bを接着することにより、第2圧電／電歪デバイス10bが形成される。

【0056】

第2圧電／電歪デバイス10bは、第1圧電／電歪デバイス10aとは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、各可動部13a, 13bが円弧状の屈曲部13a1, 13b1を介して、固定部13cおよび取付部13dに連結していることから、各可動部13c, 13dの可動性が向上していて、高いデバイス機能を有するものである。

【0057】

また、当該第2圧電／電歪デバイス10bにおいては、各可動部13a, 13bの固定部13cおよび取付部13dに対する垂直度の精度を出し易くして、煽り方向変位を抑えることができる。また、固定部13cおよび取付部13dに対して、各可動部13a, 13bのY軸方向の位置が円弧状の屈曲部の曲げ方を変えることで設定することができるため、デバイスの設計の幅を広げることができる。

【0058】

図1(c)に示す第3圧電／電歪デバイス10cは、本発明に係る第2の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するものである。第3圧電／電歪デバイス10cは、第2圧電／電歪デバイス10bとは基体の構成のわずかの部位を異にするが、その他の構成は同じである。

【0059】

しかして、第3圧電／電歪デバイス10cは、図8(b)に示すように、基体14と一对の圧電／電歪素子12a, 12bからなるもので、基体14は、細幅で長尺の板状の左右一对の可動部14a, 14bと、両可動部14a, 14bを一端部側にて互いに連結する平板状の固定部14cと、両可動部14a, 14bを他端部側にて互いに連結する平板状の取付部14dにて構成されている。

【0060】

基体14においては、各可動部14a, 14bの長手方向の中間部が、所定長さにわたって薄肉部14a1, 14b1に形成されているが、この点を除いては基体13と同一に構成されている。また、基体14の原板14Aは、図7(a)に示すように、各可動部14a, 14bを構成することとなる、H形状の開口部14eの左右の各側部に薄肉部14a1, 14b1を具備するもので、図7(b)に示す2点鎖線L1, L2に沿って、基体13と同様に屈曲加工され、図8(a)に示すように、各可動部14a, 14bの外側面に各圧電／電歪素子12a, 12bを接着することにより、第3圧電／電歪デバイス10cが形成されている。

【0061】

第3圧電／電歪デバイス10cは、第2圧電／電歪デバイス10bとは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、各可動部14a, 14bがその中間部に長手方向に延びる薄肉部14a1, 14b1を具備することから、各可動部14a, 14bの可動性が一層高くて、一層高いデバイス機能を有するものである。

【0062】

なお、原板14Aの薄肉部14a1, 14b1を形成する手段としては、化学エッチング、マイクロブラスト、イオンミリング等により部分的に肉を除去して

厚みを薄くする方法や、研削により切削して厚みを薄くする方法等を採用することができる。また、特殊な手段としては、所定長さの穴を開けた板と穴の無い板を重ねて張り合わせして、穴に対応する部位を薄肉部に形成した板を原板として採用することもできる。

【0063】

図1(d)に示す第4圧電／電歪デバイス10dは、本発明に係る第2の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するものである。第4圧電／電歪デバイス10dは、第1圧電／電歪デバイス10aとは基体の構成のわずかの部位を異にするが、その他の構成は同じである。

【0064】

第4圧電／電歪デバイス10dは、図10(b)に示すように、基体15と一対の圧電／電歪素子12a, 12bからなり、基体15は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部15a, 15bと、両可動部15a, 15bを一端部側にて互いに連結する平板状の固定部15cと、両可動部15a, 15bを他端部側にて互いに連結する平板状の取付部15dと、各可動部15a, 15bの一端部側上縁から固定部15cの表面に延びて当接する左右一対の補強部15f, 15gにて構成されている。

【0065】

基体15は、各補強部15f, 15gを具備している点を除けば、基体11と同一に構成されている。また、基体15の原板15Aは、図9(a)に示すように、各可動部15a, 15bを構成することとなる、H形状の開口部15eの左右の各側部に、その一端部側から外方に延びる補強部15f, 15gの構成部位を具備していて、図9(b)に示すように2点鎖線L1, L2等に沿って屈曲加工され、図10(a)に示すように、各可動部15a, 15bの外側面に各圧電／電歪素子12a, 12bを接着することにより、第4圧電／電歪デバイス10dが形成されている。

【0066】

第4圧電／電歪デバイス10dは、第1圧電／電歪デバイス10aとは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、各補強

部 15 f, 15 g により固定部 15 c を補強しているものである。各補強部 15 f, 15 g は、固定部 15 c 上に接着されているが、その接着手段としては、スポット溶接、圧着、かしめ、半田付け、ロウ付け、エポキシ樹脂、UV 硬化型樹脂等の接着剤等による接着手段を採用することができる。これらの接着手段のうちでも、スポット溶接が特に好ましい。

【0067】

図 1 (e) に示す第 5 圧電／電歪デバイス 10 e は、本発明に係る第 2 の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するものである。第 5 圧電／電歪デバイス 10 e は、第 4 圧電／電歪デバイス 10 d とは基体の構成のわずかの部位を異にするもので、その他の構成は同じである。

【0068】

しかして、第 5 圧電／電歪デバイス 10 e は、図 12 (b) に示すように、基体 16 と一対の圧電／電歪素子 12 a, 12 b からなるもので、基体 16 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 16 a, 16 b と、両可動部 16 a, 16 b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 16 c と、両可動部 16 a, 16 b を他端部側にて互いに連結する平板状の取付部 16 d と、各可動部 16 a, 16 b の各端部から内向きにフランジ状に屈曲する補強部 16 f, 16 g にて構成されている。

【0069】

基体 16 は、各補強部 16 f, 16 g の形状が各補強部 15 f, 15 g の形状とは異なる点を除けば、基体 15 と同一に構成されている。また、基体 16 の原板 16 A は、図 11 (a) に示すように、各可動部 16 a, 16 b を構成することとなる、H 形状の開口部 16 e の左右の各側部が前後に所定長さ突出しているもので、図 11 (a) に示す 2 点鎖線 L1, L2 等に沿って同図 (b) に示すように屈曲加工され、図 12 (a) に示すように、各可動部 16 a, 16 b の外側面に各圧電／電歪素子 12 a, 12 b を接着することにより、第 5 圧電／電歪デバイス 10 e が形成されている。

【0070】

なお、第 5 圧電／電歪デバイス 10 e においては、補強部 16 f, 16 g は固

定部 1 6 c および取付部 1 6 d とは非接着状態にあるが、固定部 1 6 c および取付部 1 6 d 上に接着することが一層好ましい。接着手段としては、スポット溶接、圧着、かしめ、半田付け、ろう付け、エポキシ樹脂、UV 硬化型樹脂等の接着剤等による接着等の手段を採用することができる。これらの接着手段のうちでも、スポット溶接が特に好ましい。

【0071】

第 5 圧電／電歪デバイス 1 0 e は、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a とは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、各補強部 1 6 f、1 6 g により固定部 1 6 c および取付部 1 6 d を補強しているものである。

【0072】

図 1 (f) に示す第 6 圧電／電歪デバイス 1 0 f は、本発明に係る第 2 の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するものである。第 6 圧電／電歪デバイス 1 0 f は、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a とは基体に補強部材を付加した点で異なるが、その他の構成は同じである。

【0073】

しかして、第 6 圧電／電歪デバイス 1 0 f は、図 1 4 (b) に示すように、基体 1 7 と一対の圧電／電歪素子 1 2 a、1 2 b からなるもので、基体 1 7 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 1 7 a、1 7 b と、両可動部 1 7 a、1 7 b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 1 7 c と、両可動部 1 7 a、1 7 b を他端部側にて互いに連結する平板状の取付部 1 7 d と、各可動部 1 7 a、1 7 b の一端部側間に介装されて固定部 1 7 c の表面に接着された板状の補強部材 1 7 f にて構成されている。

【0074】

基体 1 7 の原板 1 7 A は、図 1 3 (a) に示すように、基板 1 1 の原板 1 1 A と同一形状のもので、図 1 3 (b) に示すように、2 点鎖線 L1、L2 に沿って屈曲加工され、図 1 4 (a) に示すように、両可動部 1 7 a、1 7 b の一端部側間にて補強部材 1 7 f を固定部 1 7 c の表面に接着し、かつ、各可動部 1 7 a、1 7 b の外側面に各圧電／電歪素子 1 2 a、1 2 b を接着することにより、第 6 圧

電／電歪デバイス 10f が形成されている。第 6 圧電／電歪デバイス 10f は、第 4 圧電／電歪デバイス 10d とは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものである。

【0075】

図 1 (g) に示す第 7 圧電／電歪デバイス 10g は、本発明に係る第 2 の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するものである。第 7 圧電／電歪デバイス 10g は、第 1 圧電／電歪デバイス 10a とは基体の固定部および取付部の形状が異なるが、その他の構成は同じである。

【0076】

第 7 圧電／電歪デバイス 10g は、図 16 (b) に示すように、基体 18 と一対の圧電／電歪素子 12a, 12b からなる。基体 18 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 18a, 18b と、両可動部 18a, 18b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 18c と、両可動部 18a, 18b を他端部側にて互いに連結する平板状の取付部 18d にて構成されている。固定部 18c は、両可動部 18a, 18b の一端部側から所定長さ突出し、かつ、取付部 18d は、両可動部 18a, 18b の他端部側から所定長さ突出している。従って、固定部 18c および取付部 18d は、第 1 圧電／電歪デバイス 10a の基体 11 における固定部 11c および取付部 11d より拡大されていて、大きな面積を確保している。

【0077】

基体 18 は、固定部 18c および取付部 18d の面積が拡大されている点を除けば、基体 11 と同一に構成されている。また、基体 18 の原板 18A は、図 15 (a) に示すように、固定部 18c および取付部 18d を構成することとなる、H 形状の開口部 18e の前後の部位が前後に所定長さ突出しているもので、図 15 (b) に示すように 2 点鎖線 L1, L2 に沿って屈曲加工され、図 16 (a) に示すように、各可動部 18a, 18b の外側面に各圧電／電歪素子 12a, 12b を接着することにより、第 7 圧電／電歪デバイス 10g が形成されている。

【0078】

第 7 圧電／電歪デバイス 10g は、第 1 圧電／電歪デバイス 10a とは同一の

機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、固定部 1 8 c および取付部 1 8 d を拡大して、サスペンションのジンバルへの接着面積の拡大、および、ハードディスクドライブの磁気ヘッド等の被制御部品に対する接着面積の拡大を図ることができる。

【 0 0 7 9 】

図 1 (h) に示す第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a は、本発明に係る第 1 の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するものである。第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a は、第 1 圧電／電歪デバイス 1 0 a とは基体の構成を大きく異にするものである。

【 0 0 8 0 】

しかして、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a は図 1 8 (b) に示すように、基体 2 1 と一対の圧電／電歪素子 2 2 a, 2 2 b からなるもので、基体 2 1 は、細幅で長尺の板状の左右一対の可動部 2 1 a, 2 1 b と、両可動部 2 1 a, 2 1 b を一端部側にて互いに連結する平板状の固定部 2 1 c にて構成されている。但し、両可動部 2 1 a, 2 1 b の他端部側には、取付部は具備していない。

【 0 0 8 1 】

当該基体 2 1 の原板 2 1 A は、図 1 7 (a) に示すように、平板を打抜き加工して門形形状の開口部 2 1 d を形成されているものである。開口部 2 1 d は、平板の左右の側部にて前後両端部側に延びる一対の直線状の側方溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 と、これら両溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 間の他端部側を切欠いた開口部位 2 1 d 3 を備えた形状のものである。基体 2 1 は、原板 2 1 A の左右の各側部を、各側方溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 にて、同図 (b) に示すように、同溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 の幅の中心をその長手方向に延びる中心線 L 1, L 2 に沿って直角に屈曲加工することにより形成されている。原板 2 1 A の左右の各側部をこのように屈曲加工することにより、各側方溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 の側縁部位が各可動部 2 1 a, 2 1 b に形成されるとともに、両側方溝部 2 1 d 1, 2 1 d 2 間の部位が固定部 2 1 c に形成される。

【 0 0 8 2 】

このように、原板 2 1 A により一体に構成された基体 2 1 には、図 1 8 (a)

に示すように、その各可動部 2 1 a, 2 1 b の外側面に圧電／電歪素子 2 2 a, 2 2 b を接着剤を介して接着されて、同図 (b) に示す圧電／電歪デバイス 2 0 a が形成される。形成された圧電／電歪デバイス 2 0 a は、両可動部 2 1 a, 2 1 b の他端部側の間に磁気ヘッド等の被制御部品を接着した状態で使用されて、従来のこの種形式の圧電／電歪デバイスと同様に機能するものであるが、基体 2 1 が 1 枚の原板 2 1 A によって一体的に構成されていることから、下記のごとき作用効果を奏するものである。

【 0 0 8 3 】

すなわち、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a においては、基体 2 1 が原板 2 1 A からなる一体構造のもので 1 個の構成部品で構成されていることから、構成部品は基体 2 1 と圧電／電歪素子 2 2 a, 2 2 b の 2 種類となり、圧電／電歪デバイス 2 0 の構成部品を大幅に低減できるとともに、構成部品の組付工数を低減できて、コストを大幅に軽減することができる。

【 0 0 8 4 】

また、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a においては、構成部品の部品点数が極めて少なく、各構成部品同士の接着部位も極めて少ないことから、各構成部品同士の接着のバラツキが皆無またはほとんどなくて、設定された精度の高いデバイス特性を有するものとなる。

【 0 0 8 5 】

また、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a においては、その形成にあっては、従来のごとくデバイス原盤を多数の部位にて切断する手段を採ることがなく、デバイス原盤の切断時に発生する塵埃、その他の汚染物の付着に起因する汚染がない。このため、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 の組立てに際して、予め、基体 2 1 および圧電／電歪素子 2 2 a, 2 2 b を洗浄しておけば、組立てられた圧電／電歪デバイス 2 0 a は汚染が皆無またはほとんど無くて、圧電／電歪デバイス 2 0 a の洗浄を省略することができ、または、簡単に済ますことができるという大きな利点がある。

【 0 0 8 6 】

第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a に対する被制御部品等の取付けは、両可動部 2

1 a, 21 bの先端側内面21 a1, 21 b1に接着剤を介して固定することによって行う。この場合、当該圧電／電歪デバイス20 aの変形例である後述する圧電／電歪デバイス20 cを示す図19を参照すれば明らかなように、デバイス20 aの高さH1が被制御部品の高さH2より低いときには、デバイス20 aと被制御部品を組立た状態での高さH3は、被制御部品の高さH2と同じ ($H3=H2$) になってデバイス20 aの高さH1を無視することができ、本発明の他の形態の圧電／電歪デバイスと比較して、さらに省スペース化をすることができる利点がある。

【0087】

なお、当該組立構造では、被制御部品を両可動部21 a, 21 bで挟む構造であるため、両可動部21 a, 21 bにおける先端側内面21 a1, 21 b1の間隔を、被制御部品の幅と介在させる接着剤層の厚みを含めた幅寸法と同等に設定しておく必要がある。これを怠ると、両可動部21 a, 21 bの先端側内面21 a1, 21 b1の間隔が狭すぎる場合には、部品が先端側内面21 a1, 21 b1間に配置できずに組立不能となり、これとは逆に、両可動部21 a, 21 bの先端側内面21 a1, 21 b1の間隔が広すぎる場合には、被制御部品が先端側内面21 a1, 21 b1の両者に接着できずに組立不能となる。

【0088】

また、当該組立構造を採る場合、両可動部21 a, 21 bの先端側内面21 a1, 21 b1の間隔を、部品が配置できて先端側内面21 a1, 21 b1の両者に接着できる幅寸法に設定し得たとしても、被制御部品を各先端側内面21 a1, 21 b1に接着させる接着剤層の厚みがばらつくと、両可動部21 a, 21 bの変位共振が変化してデバイス特性にばらつきが生じる原因となる。このため、基体21の形成時の屈曲加工では、高精度のプレス成形手段を採ることにより、高精度に屈曲加工した基体21を大量に作成し得るようにしている。これにより、部品を各先端側内面21 a1, 21 b1に接着させる接着剤層の厚みのばらつきを極力少なくして、デバイス特性のばらつきが極めて小さい品質のものとしている。

【0089】

図19には、第8圧電／電歪デバイス20 aを変形した第1の変形例である圧

電／電歪デバイス 2 0 c を示している。当該圧電／電歪デバイス 2 0 c は、圧電／電歪デバイス 2 0 a とは基本構成を同じくするもので、可動部 2 1 a, 2 1 b の先端部が内側に折曲げられている点でのみ、圧電／電歪デバイス 2 0 a とは構成を異にしている。すなわち、各可動部 2 1 a, 2 1 b は、先端部に折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 を有するものである。各折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 は、可動部 2 1 a, 2 1 b の先端部を内側へほぼ 1 8 0 度折曲げられて形成されているもので、折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 の内側面は互いに対向していて、これら両内側面が被制御部品 H の取付部位となっている。被制御部品 H は、適宜の接着剤を介して折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 の内側面に接着して取付けられる。

【 0 0 9 0 】

なお、当該圧電／電歪デバイス 2 0 c のその他の構成は圧電／電歪デバイス 2 0 a と同じであるため、同一の構成部材および同一の構成部位については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【 0 0 9 1 】

しかして、当該圧電／電歪デバイス 2 0 c においては、被制御部品 H に対する接着長さおよび接着面積を、両折曲部 2 1 a 2, 2 1 b 2 により規定することができて、個々のデバイス間での被制御部品 H の接着長さおよび接着面積のばらつきを効果的に解消することができる。これにより、被制御部品 H の接着長さおよび接着面積のばらつきに起因する、デバイス個々の変位共振の値のばらつきを解消することができる。

【 0 0 9 2 】

なお、当該圧電／電歪デバイス 2 0 c においては、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a の作用効果で述べているように、デバイス 2 0 c の高さ H1 が被制御部品の高さ H2 より低いため、デバイス 2 0 c に被制御部品 H を取付けた状態での高さ H3 は、被制御部品の高さ H2 と同じ ($H3 = H2$) になってデバイス 2 0 の高さ H1 を無視することができ、本発明の他の形態の圧電／電歪デバイスに比較して、さらに省スペース化をすることができる利点がある。

【 0 0 9 3 】

図 2 0 には、第 8 圧電／電歪デバイス 2 0 a を変形した第 2 の変形例である圧

電／電歪デバイス20dを示している。当該圧電／電歪デバイス20dは、圧電／電歪デバイス20aとは基本構成を同じくするもので、可動部21a, 21bが段付きの細帯状板に形成されており、可動部21a, 21bの先端部が主体部よりわずかに内側に偏倚した屈折部21a3, 21b3となっている。可動部21a, 21bの屈折部21a3, 21b3は互いに対向して位置していて、圧電／電歪デバイス20cにおける両折曲部21a2, 21b2と同様に、これらの屈折部21a3, 21b3の両内側面が被制御部品Hの取付部位となっている。被制御部品Hは、適宜の接着剤を介して屈折部21a3, 21b3の内側面に接着して取付けられている。従って、当該圧電／電歪デバイス20dは、圧電／電歪デバイス20cと同様に機能して、同様の作用効果を奏するものである。

【0094】

なお、当該圧電／電歪デバイス20dのその他の構成は、圧電／電歪デバイス20cと同じ構成であるため、圧電／電歪デバイス20cと同一の構成部材および同一の構成部位は、圧電／電歪デバイス20cと同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。

【0095】

図1(i)に示す第9圧電／電歪デバイス20bは、本発明に係る第2の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属するものである。第9圧電／電歪デバイス20bは、第1圧電／電歪デバイス10aとは基体の構成を大きく異にするものである。

【0096】

しかして、第9圧電／電歪デバイス20bは、図22(b)に示すように、基体23と一对の圧電／電歪素子22a, 22bからなるもので、基体23は、細幅で長尺の板状の左右一对の可動部23a, 23bと、両可動部23a, 23bを一端部側にて互いに連結する平板状で細幅の固定部23cと、両可動部23a, 23bを他端部側にて互いに連結する平板状で細幅の取付部23dにて構成されている。

【0097】

当該基体23の原板23Aは、図21(a)に示すように、平板を打抜き加工

して略正方形の開口部 23e を形成されているものである。基体 23 は、原板 23A の左右の各側部を、開口部 23e の各開口縁部にて、同図 (b) に示すように、同開口縁部に沿って長手方向に延びる中心線 L1, L2 に沿って直角に屈曲することにより形成されている。原板 23A の左右の各側部をこのように屈曲加工することにより、各開口縁部の側縁部位が各可動部 23a, 23b に形成されているとともに、両開口縁部の側縁部位間が固定部 23c および取付部 23d に形成されている。

【0098】

このように、原板 23A にて一体に構成された基体 23 には、図 22 (a) に示すように、その各可動部 23a, 23b の外側面に圧電／電歪素子 22a, 22b を接着剤を介して接着されて、同図 (b) に示す圧電／電歪デバイス 20b が形成される。組立てられた圧電／電歪デバイス 20b は、従来のこの種形式の圧電／電歪デバイスと同様に機能するものであるが、基体 23 が 1 枚の原板 23A によって一体的に構成されていることから、第 1 圧電／電歪デバイス 10a および第 8 圧電／電歪デバイス 20a と略同様の作用効果を奏するものである。

【0099】

当該第 9 圧電／電歪デバイス 20b は、固定部 23c および取付部 23d が小さくてアクチュエータや被制御部品に対する接着面積が小さいが、たとえば、スポット溶接のように小さい接着面積で部品を強固に接合できる手段を採ることができる場合には、大きい固定部や取付部は余計な錘り（質量）として作用することになる。当該第 9 圧電／電歪デバイス 20b は、この点で他の圧電／電歪デバイス 10a～10g とは相違し、余計な質量が無い分、共振周波数を高く設定することができて、アクチュエータの動作を高速化することができる利点がある。

【0100】

上記した各実施形態に係る圧電／電歪デバイス 10a～10g, 20a～20d においては、各基体 11～18, 21, 23 を形成する原板として採用している打抜構造体では、各開口部 11e～18e, 21d, 23e を、打抜き加工時に同時に打抜いて形成しているが、これらの原板の各開口部 11e～18e, 21d, 23e については、所定形状に打抜かれた原板を打抜き手段以外の手段、

例えば、レーザー加工、放電加工、ドリル加工、超音波加工、エッチング等の穴開け加工手段にて形成するようにすることができる。これらの穴開け加工手段においては、エッチング以外の手段では、穴加工端面にバリが発生する場合があるが、バリはエッチング処理やブラスト処理にて簡単に除去することができる。

【0101】

また、各圧電／電歪デバイス10a～10g, 20a～20dの基体11, 13～18, 21, 23を構成する可動部11a, 11b…の折曲げ角度は、固定部11c…および取付部11d…に対してほぼ垂直とすることが好ましく、交差角度は 90 ± 10 度、好ましくは 90 ± 5 度、より好ましくは 90 ± 1 度とする。可動部11a, 11b…の折曲げ角度が90度からずれると、煽り方向の変位が大きくなる。なお、上記した符号…は、対応する部位の他の符号を省略したことを意味するもので、記載を簡略にするため使用している。

【0102】

屈曲加工されて形成された基体11～18, 21, 23については、洗剤、有機溶剤等を使用する超音波洗浄に付すことが好ましい。超音波洗浄においては、パワーを強くしても基体が破壊するようなことがないため、パワーの強い超音波洗浄により汚れを簡単に除去することができる。

【0103】

また、各圧電／電歪デバイス10a～10g, 20a～20dでは、基体と圧電／電歪素子をそれぞれ別体に形成して、各圧電／電歪素子を基体の可動部に接着することにより構成しているが、本発明に係る圧電／電歪デバイスにおいては、基体に形成する前の原板の可動部となる部位、または、基体の可動部に、圧電／電歪層および電極をスパッタ、CVD、MBE等の手段で成膜したり、ゾルゲル法にて成膜することにより、圧電／電歪素子を基体に直接形成するようにすることができる。

【0104】

上記した各実施形態に係る圧電／電歪デバイス10a～10g, 20a～20dを構成する圧電／電歪素子12a, 12b, 22a, 22bは、圧電／電歪層とこれに電界を印加するための一対の電極を備えるもので、ユニモルフ型、バイ

モルフ型等の圧電／電歪素子である。なかでも、ユニモルフ型の圧電／電歪素子は、派生する変位の安定性に優れ、かつ、軽量化にとって有利であることから、圧電／電歪デバイスの構成部品として適している。

【0105】

図23および図24には、圧電／電歪デバイス10a～10g, 20a～20dを構成する圧電／電歪素子12a, 12b, 22a, 22bに好適に採用される数例の圧電／電歪素子31～34を示している。

【0106】

図23(a)に示す圧電／電歪素子31は、圧電／電歪層が1層である1層構造のもので、圧電／電歪層31a、上下一対の第1, 第2電極31b, 31c、および、一对の端子31d, 31eにて構成されている。同図(b)に示す圧電／電歪素子32は、圧電／電歪層が2層である2層構造のもので、圧電／電歪層32a, 32b、両圧電／電歪層32a, 32b間に介在する第1電極32c、両圧電／電歪層32a, 32bの外側面を包囲する第2電極32d、および、一对の端子32e, 32fにて構成されている。

【0107】

また、図24に示す圧電／電歪素子33, 34は、圧電／電歪層が4層である4層構造のものである。同図(a)に示す圧電／電歪素子33は、圧電／電歪層33a, 33b, 33c, 33d、これらの両圧電／電歪層間に介在し包囲する第1, 第2電極33e, 33f、および、一对の端子33g, 33hにて構成されている。また、同図(b)に示す圧電／電歪素子34は、圧電／電歪素子33とは端子の配設部位を異にするもので、圧電／電歪層34a, 34b, 34c, 34d、これらの両圧電／電歪層間に介在し包囲する第1, 第2電極34e, 34f、および、一对の端子34g, 34hにて構成されている。

【0108】

これらの各圧電／電歪素子31～34は、各圧電／電歪デバイスの圧電／電歪素子12a, 12b, 22a, 22bとして、圧電／電歪デバイスの用途に応じて適宜採用されるものである。

【0109】

各圧電／電歪素子 31～34 を構成する圧電／電歪層には圧電セラミックスが用いられるが、電歪セラミックス、強誘電セラミックス、反強誘電セラミックス等を用いることも可能である。但し、圧電／電歪デバイスをハードディスクドライブの磁気ヘッド位置決め等に使用する場合には、取付部の変位量と駆動電圧または出力電圧とのリニアリティが重要であることから、歪み履歴の小さい材料を用いることが好ましい。抗電界が 10 kV/mm 以下の材料を用いることが好ましい。

【0110】

圧電／電歪層を形成するための材料としては、具体的には、ジルコン酸鉛、チタン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛、亜鉛ニオブ酸鉛、マンガンニオブ酸鉛、アンチモンスズ酸鉛、マンガンタングステン酸鉛、コバルトニオブ酸鉛、チタン酸バリウム、チタン酸ナトリウムビスマス、ニオブ酸カリウムナトリウム、タンタル酸ストロンチウムビスマス等の単独、または、これらの適宜の混合物等を挙げることができる。特に、ジルコン酸鉛、チタン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛を主成分とする材料、または、チタン酸ナトリウムビスマスを主成分とする材料が好適である。

【0111】

圧電／電歪層を形成するための材料には、適宜の材料を添加して、圧電／電歪層の特性を調整することができる。添加材としては、ランタン、カルシウム、ストロンチウム、モリブデン、タングステン、バリウム、ニオブ、亜鉛、ニッケル、マンガン、セシウム、カドミウム、クロム、コバルト、アンチモン、鉄、イットリウム、タンタル、リチウム、ビスマス、スズ等の酸化物、または、最終的に酸化物となる材料の単独、もしくは、これらの適宜の混合物等を挙げることができる。

【0112】

例えば、主成分であるジルコン酸鉛、チタン酸鉛、マグネシウムニオブ酸鉛等に、ランタンやストロンチウムを含有させることにより、抗電界や圧電特性を調整し得る利点がある。なお、シリカ等のガラス化し易い材料の添加は避けるべきである。何故ならば、シリカ等のガラス化し易い材料は、圧電／電歪層の熱処理

時に圧電／電歪層と反応し易く、その組成を変化させて圧電特性を劣化させるからである。

【0113】

各圧電／電歪素子31～34を構成する電極は、室温で固体であって、導電性に優れた金属材料で形成されることが好ましい。金属材料としては、アルミニウム、チタン、クロム、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ニオブ、モリブデン、ルテニウム、パラジウム、ロジウム、銀、スズ、タンタル、タングステン、イリジウム、白金、金、鉛等の金属の単体、または、これら金属の合金等を挙げることができる。また、これらの金属材料に圧電／電歪層と同じ材料または異なる材料のセラミックスを分散させてなるサーメット材料を用いることもできる。

【0114】

各圧電／電歪素子31～34は、圧電／電歪層と各電極を互いに積層した状態で、一体的に焼成することにより形成することが好ましい。この場合には、電極としては、白金、パラジウム、またはこれらの合金等の高融点金属材料からなるもの、高融点金属材料と圧電／電歪層の形成材料や他のセラミックス材料との混合物であるサーメット材料からなる電極を採用することが好ましい。電極の厚みは、圧電／電歪素子の変位に影響を及ぼす要因になることから、極力薄い薄膜状であることが好ましい。このため、圧電／電歪層と一体に焼成されて形成される電極が極力薄い薄膜状となるためには、電極を形成する材料は金属ペースト、例えば金レジネートペースト、白金レジネートペースト、銀レジネートペースト等の形態で使用する方が好ましい。

【0115】

各圧電／電歪素子31～34の厚みは、各実施形態の圧電／電歪デバイスの圧電／電歪素子12a, 12b, 22a, 22bとして使用する場合には、 $40\mu\text{m}$ ～ $180\mu\text{m}$ の範囲が好ましい。厚みが $40\mu\text{m}$ 未満である場合には、取扱い中に破損し易く、また、厚みが $180\mu\text{m}$ を越える場合には、デバイスの小型化が困難となる。また、圧電／電歪素子は、圧電／電歪素子33, 34のごとく多層構造とすることによりその出力を増加させて、デバイスの変位の拡大を図ることができる。また、圧電／電歪素子を多層構造とすることにより、デバイスの剛

性が向上することから、デバイスの共振周波数が高くなって、デバイスの変位動作を高速化できる利点がある。

【0116】

各圧電／電歪素子31～34は、圧電／電歪層と電極を印刷またはテープ成形により積層して焼成してなる大面積の原板を、ダイサー、スライサー、ワイヤーソウ等により所定寸法に多数個切出す手段で作成される。圧電／電歪素子31～34は、公知のセラミックス基体に比較して薄くて硬度が低いため、原板の切削速度を速く設定できて高速で大量に加工処理できる。

【0117】

各圧電／電歪素子31～34は、単純な板状構造であって取扱いが容易であり、また、表面積が小さいため汚れの付着量が少なくて汚れを除去し易い。但し、圧電／電歪素子は、セラミックス材料を主体とすることから、超音波洗浄では、適切な洗浄条件を設定する必要がある。原板から切出された圧電／電歪素子においては、US洗浄で精密洗浄した後、大気中、100℃～1000℃で熱処理することにより、セラミックス材料の微細な気孔に入り込んでいる水分と有機物を完全に除去するようにすることが好ましい。

【0118】

各実施形態に係る圧電／電歪デバイス10a～10g, 20a～20dを構成する圧電／電歪素子12a, 12b, 22a, 22bとして、各圧電／電歪素子31～34を採用する場合、各圧電／電歪素子31～34の基体に対する接着手段としては、エポキシ樹脂、UV樹脂、ホットメルト接着剤等の樹脂系接着剤や、ガラス、セメント、半田、ロウ材等の無機系の接着剤を使用することが好ましく、また、樹脂系接着剤に金属粉末やセラミックス粉末を混合したものを使用することもできる。接着剤の硬度はショアDで80以上が好ましい。

【0119】

なお、基体における圧電／電歪素子が接着される表面の部位には、予め、ブラスト、エッチング、めっき等の粗面加工を施しておくことが好ましい。接着部位の表面粗さを $Ra = 0.1 \mu m \sim 5 \mu m$ 程度にすることにより、接着面積を広げて接着強度を向上させることができる。この場合、圧電／電歪素子側の接着部位

の表面も粗い方が好ましい。電極を基体とは導通させたくない場合には、最下層の圧電／電歪層の表面に電極を配置しないようにする。

【0120】

接着剤として、半田、ロウ材を用いる場合には、濡れ性をよくするために、圧電／電歪素子の表面に金属材料の電極層を配置することが好ましい。接着剤の厚みは、 $1\mu\text{m}\sim 50\mu\text{m}$ の範囲であることが好ましい。接着剤の厚みは、薄い方がデバイスの変位および共振特性のばらつきを減らす点、および省スペース化の点で好ましいが、接着強度、変位、共振等の特性を確保するためには、採用する接着剤毎に最適の厚みを設定するようにする。

【0121】

基体に圧電／電歪素子を接着する際には、圧電／電歪素子の電極が基体の固定部側となるようにして、圧電／電歪素子が固定部の屈曲位置に完全にかかるように接着する。圧電／電歪素子は、基体の固定部側の端部と一致させて接着することが好ましいが、圧電／電歪素子の端子と外部端子との接続を容易にするために、圧電／電歪素子を基体の端部から外方へ突出させて接着してもよい。但し、圧電／電歪素子は、金属製である基体に比較して破損し易いので、取扱いに注意が必要である。

【0122】

図25は、本発明に係る第2の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属する第1圧電／電歪デバイス10aにおいて、各圧電／電歪素子12a, 12bとして圧電／電歪素子34を採用した例を示している。以下では、当該実施形態の第1圧電／電歪デバイス10aを本発明に係る圧電／電歪デバイスの基本構成を有する代表例として、本発明に係る圧電／電歪デバイスの構成、動作、作用効果等を、当該第1圧電／電歪デバイス10aに基づいて詳細に説明する。

【0123】

当該圧電／電歪デバイス10aにおいて、圧電／電歪素子34の一部が基体11の固定部11cに位置する場合、図26に示すように、一対の可動部11a, 11bにおける取付部11dとの境界部と固定部11cとの境界部間の最短距離を L_a とし、取付部11dと可動部12a, 12bとの境界部分から圧電／電歪

素子34の各電極34e, 34fのいずれかの端部までの短い方の距離を L_b とすると、 $(1 - L_b / L_a)$ が0.4以上であることが好ましく、一層好ましくは0.5~0.8である。この値が0.4未満である場合には、デバイスの変位を大きくとれない。この値が0.5~0.8である場合には、デバイスの変位と共振の両立を達成し易い。この場合、可動部12a, 12bの一方にのみ、圧電／電歪素子34を接着する構成を採ることもでき、より好ましい実施形態といえることができる。なお、圧電／電歪素子34の一部が取付部11dの一部に位置する場合も同様である。

【0124】

当該圧電／電歪デバイス10aにおいて、両圧電／電歪素子34の各電極34e, 34fへの電圧の印加は、各端子34g, 34hを通して行われる。各端子34g, 34hの位置は、一方の電極34eに対する端子34gが固定部11cの後ろよりに形成され、他方の電極34fに対する端子34hは固定部11cの内壁よりに形成されている。いずれかの端子34g, 34hは、基体11と導通させることで、基体11のアースと共有させて省略することができる。接着する圧電／電歪素子34の幅は、基体11の接着部（可動部11a, 11bの接着部位）の幅と同一である必要はなく、異なってもデバイスの機能上何等問題はない。

【0125】

当該圧電／電歪デバイス10aは、例えば、基体11を板厚 $40\mu\text{m}$ のSUS304で形成されて、全長1.9mm、全幅1.5mmの大きさに形成される。圧電／電歪素子12a, 12bとして採用している圧電／電歪素子34は、PZTを使用した4層構造体であって、圧電／電歪層34a~34dの1層の厚みが $15\mu\text{m}$ 、各電極34e, 34fは $3\mu\text{m}$ の白金、各端子34g, 34hは金ペーストからなる薄膜である。各圧電／電歪素子34は、1液の熱硬化エポキシ樹脂接着剤で各可動部11a, 11bの外側面に接着される。

【0126】

このような大きさに構成した当該圧電／電歪デバイス10aにおいては、圧電／電歪素子34を駆動電圧 $20 \pm 20\text{V}$ の1kHzの正弦波で駆動させた場合の

取付部11dの変位を測定したところ、 $\pm 1.5 \mu\text{m}$ であった。また、正弦波電圧 $\pm 0.5 \text{V}$ として周波数を掃引して変位の最大値を示す共振周波数を測定したところ、 45kHz であった。

【0127】

次に、本発明に係る圧電／電歪デバイスの動作を、上記した第1圧電／電歪デバイス10aに基づいて説明する。

【0128】

当該圧電／電歪デバイス10aにおいて、各圧電／電歪素子12a, 12b (34)に電圧が印加されていない非作動時には図26に示す状態にあり、圧電／電歪デバイス10aの長軸m(固定部11cの長軸)と取付部11dの中心軸nとはほぼ一致している。この状態で、例えば、図27(a)の波形図に示すように、一方の圧電／電歪素子12bにおける一対の電極34e, 34fに所定のバイアス電位 V_b を有するサイン波 W_b をかけ、同図(b)に示すように、他方の圧電／電歪素子12aにおける一対の電極34e, 34fに、前記サイン波 W_b とはほぼ 180° 位相の異なるサイン波 W_a をかける。

【0129】

しかして、一方の圧電／電歪素子12bにおける一対の電極34e, 34fに対して、例えば、最大値の電圧が印加された段階では、一方の圧電／電歪素子12bにおける圧電／電歪層34a~34dは、その主面方向に収縮変位する。

【0130】

これにより、当該圧電／電歪デバイス10aにおいては、例えば図28に示すように、一方の可動部11bに対して図示右方向(矢印A方向)に撓ませる応力が発生することから、可動部11bは同方向に撓む。この場合、他方の圧電／電歪素子12aにおける一対の電極34e, 34fは、電圧が印加されない状態になるため、他方の可動部11aは一方の可動部11bの撓みに追従して、可動部11bと同方向へ撓む。この結果、両可動部11a, 11bは、圧電／電歪デバイス10aの長軸mに対して、図示右方向へ変位する。この変位の変位量は、各圧電／電歪素子12a, 12bに対する印加電圧の最大値に応じて変化する。電圧の最大値が大きくなるほど、変位量は大きくなる。

【0131】

特に、圧電／電歪素子34を構成する圧電／電歪層34a～34dの構成材料として、高い抗電界を有する圧電／電歪材料を採用した場合には、図27(a)，(b)の2点鎖線の波形に示すように、最小値のレベルがわずかに負のレベルとなるように、前記バイアス電位を調整するようにしてもよい。この場合、負のレベルのバイアス電位が印加されている圧電／電歪素子、例えば、他方の圧電／電歪素子12aの駆動によって、例えば、他方の可動部11aに一方の可動部11bの撓み方向と同方向の応力が発生し、取付部11dの変位量をより大きくすることが可能となる。換言すれば、図27(a)，(b)におけるの2点鎖線で示す波形を使用することにより、負のレベルのバイアス電位が印加されている圧電／電歪素子12a，12bは、変位動作の主体となっている圧電／電歪素子12b，12aをサポートするという機能を持たせることができる。

【0132】

このように、当該圧電／電歪デバイス10aにおいては、圧電／電歪素子12a，12bの微小な変位が、両可動部11a，11bの撓みを利用して大きな変位動作に増幅されて両可動部11a，11bに伝達されることになるため、取付部11dは、圧電／電歪デバイス10aの長軸mに対して大きく変位させることが可能となる。

【0133】

当該圧電／電歪デバイス10aにおいては、その機能を一層確実に発揮させるためには、下記のごとく配慮することが好ましい。すなわち、取付部11dの変位動作を確実なものとするために、圧電／電歪素子12a，12bの実質的駆動部分Lcが固定部11cまたは取付部11dにかかる距離Ldを、可動部11a，11bの厚みbの1/2以上とすることが好ましい。また、可動部11a，11bの内壁間の距離c(X軸方向の距離)と可動部11a，11bの幅d(Y軸方向の距離)との比c/dが0.5～20となるように構成する。当該比c/dは、好ましくは1～15であり、さらに好ましくは1～10である。当該比c/dの規定値は、取付部11dの変位量を大きくし、X軸-Z軸平面内での変位を支配的に得られることを知得したことに基づく規定である。

【0134】

全長 e_0 の可動部11a, 11bにおける実質的な可動長さ e (Z軸方向の距離) と、可動部11a, 11bの内壁間の距離 c との比 e/c は、好ましくは0.5~10であり、さらに好ましくは0.5~5である。取付部11dと可動部11a, 11bとの連結部の長さ f_1 (Z軸方向の距離)、固定部11cと可動部11a, 11bとの連結部の長さ f_2 (Z軸方向の距離) は、短いことが好ましい。取付部11dを短くすることにより、デバイスの軽量化と共振周波数の増大を図ることができる。しかしながら、取付部11dのX軸方向の剛性を確保して、その変位を確実なものとするには、可動部11a, 11bの厚み b との比 f_1/b , f_2/b を2以上、好ましくは5以上とすることが好ましい。また、基体11の屈曲位置L1から可動部12aまでの距離 e_{1x} 、L1から固定部11cまたは取付部11dまでの距離 e_{1y} は、 $(e_{1x}/b) > 1$ 、 $(e_{1y}/b) > 1$ であって、それぞれ2以上であることが好ましい。

【0135】

当該圧電/電歪デバイス10aの各部位の実寸法は、部品を取付けるための取付部11dの接着面積、固定部11cを他の部材へ取付けるための接着面積、電極用の端子等の取付けのための接着面積、デバイス全体の強度、耐久性、必要な変位量および共振性、駆動電圧等を考慮して設定することが肝要である。

【0136】

具体的には、例えば、可動部11a, 11bの内壁間の距離 c は、好ましくは $100\mu\text{m} \sim 2000\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $200\mu\text{m} \sim 1600\mu\text{m}$ である。可動部11a, 11bの幅 d は、好ましくは $50\mu\text{m} \sim 2000\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $100\mu\text{m} \sim 500\mu\text{m}$ である。可動部11a, 11bの厚み b は、Y軸方向への変位成分である煽り変位が効果的に抑制できるように、可動部11a, 11bの幅 d との関係が $d > b$ であって、好ましくは $2\mu\text{m} \sim 300\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $10\mu\text{m} \sim 80\mu\text{m}$ である。

【0137】

可動部11a, 11bにおける実質的な可動長さ e は、好ましくは $200\mu\text{m} \sim 3000\mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $300\mu\text{m} \sim 2000\mu\text{m}$ である。取付部1

1 d と可動部 11 a, 11 b との連結長さ f1、固定部 11 c と可動部 11 a, 11 b との連結長さ f2 は、好ましくは $50\ \mu\text{m}$ ~ $2000\ \mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $100\ \mu\text{m}$ ~ $1000\ \mu\text{m}$ である。

【0138】

基体 11 の屈曲位置 L1 から可動部 12 a までの距離 $e1x$ は、好ましくは $1\ \mu\text{m}$ ~ $300\ \mu\text{m}$ 、さらに好ましくは $5\ \mu\text{m}$ ~ $80\ \mu\text{m}$ である。また、基体 11 の屈曲位置 L1 から固定部 11 c または取付部 11 d までの距離 $e1y$ は、好ましくは $1\ \mu\text{m}$ ~ $1000\ \mu\text{m}$ 、好ましくは $5\ \mu\text{m}$ ~ $500\ \mu\text{m}$ である。なお、基体 11 の屈曲位置 L2 から可動部 12 a までの距離（距離 $e1x$ に対応する距離）、および、基体 11 の屈曲位置 L2 から固定部 11 c または取付部 11 d までの距離（距離 $e1y$ に対応する距離）は、距離 $e1x$ および距離 $e1y$ と同様である。

【0139】

当該圧電／電歪デバイス 10 a をこのように構成することにより、X 軸方向の変位に対する Y 軸方向の変位を 10 % を超えないようにすることができるが、上記した寸法比率と実寸法の範囲内で適宜設定することにより低電圧での駆動が可能であり、X 軸方向の変位に対する Y 軸方向の変位を 5 % 以下に抑制し得るという優れた効果を奏する。換言すれば、取付部 11 d は、実質的に X 軸方向の 1 軸方向に変位することになって、高速応答性に優れ、低電圧で大きな変位が得られるという優れた特性を有する。

【0140】

また、当該圧電／電歪デバイス 10 a においては、その主要構成部材である基体 11 が特有の形状を呈していて、可動部 11 a, 11 b が固定部 11 c および取付部 11 d に対してほぼ直交状態にあって、リブのごとく機能するため、デバイスの Y 軸方向の剛性を高く設定することができる。このため、当該圧電／電歪デバイス 10 a においては、取付部 11 d の動作を平面内（X 軸－Z 軸平面内）のみに選択的に発生させることができ、取付部 11 d の Y 軸－Z 軸平面内での動作、所謂、煽り方向の動作を抑制することができる。

【0141】

なお、本発明に係るデバイスにおいては、基体の固定部と取付部の形状を工夫

することにより、ハードディスクドライブのサスペンションのジンバルと、デバイスの基体を一体化することも可能である。

【0142】

なお、図29および図30には、第1圧電／電歪デバイス10aの2つの変形例を示している。これらの両変形例に係る圧電／電歪デバイス10a1, 10a2は、基本的には、第1圧電／電歪デバイス10aと同一構成であるが、圧電／電歪デバイス10a1においては、基体11の固定部11cおよび取付部11dのほぼ中央部に、円形状の窪み部11c1, 11d1がプレス成形にて形成されており、また、圧電／電歪デバイス10a2においては、基体11の固定部11cおよび取付部11dのほぼ中央部に、円形状の貫通穴11c2, 11d2が打ち抜き加工にて形成されている。

【0143】

圧電／電歪デバイス10a1においては、基体11の固定部11cおよび取付部11dに設けた窪み部11c1, 11d1は、固定部11cおよび取付部11dに取付けられる部品を接着するための接着剤を収容すべく機能するもので、窪み部11c1, 11d1に収容された接着剤により部品に対する接着強度を増加させることができるとともに、接着剤の接着部位からのはみ出しを防止することができる。

【0144】

また、圧電／電歪デバイス10a2においては、基体11の固定部11cおよび取付部11dに設けた貫通穴11c2, 11d2は、固定部11cおよび取付部11dへの部品の組立（接着）の際の位置決め基準として機能するもので、後工程での組立精度を向上させて、製品の歩留まりを向上させることができる。

【0145】

図1(j), (k)に示す第10圧電／電歪デバイス20e、第11圧電／電歪デバイス20fは、本発明に係る第3の形式の圧電／電歪デバイスの範疇に属する圧電／電歪デバイスである。これらの各圧電／電歪デバイス20e, 20fは、図31および図32に示すように、左右一対の可動部、これら両可動部を一端部側にて互いに連結する固定部、これら両可動部を他端部側にて互いに連結し

て前記固定部とは互いに分離している取付部、および、取付部と一体で取付部、各可動部および固定部を包囲する連結部を有する基体と、同基体の両可動部の少なくとも一方の側面に配設した圧電／電歪素子を具備することを基本構成とするものであり、他の各実施形態の圧電／電歪デバイスとは、基体の構成を大きく異にするものである。

【0146】

図31に示す第10圧電／電歪デバイス20eを構成する基体24は、左右一対の可動部24a, 24b、両可動部24a, 24bを一端部側にて互いに連結する固定部24c、両可動部24a, 24bを他端部側にて互いに連結する取付部24d、および、取付部24dと一体の連結部24eを具備している。

【0147】

当該基体24は、第7圧電／電歪デバイス10gを構成する基体18に連結部が付加されている形状のものであって、基体24の連結部24eは、中央部に方形の開口部24f1を有する平板状を呈していて、開口部24f1内に、可動部24a, 24b、固定部24cおよび取付部24dが一体の状態で位置している。当該連結部24eにおいては、基体24の主要構成部位を包囲していて、連結部24eの両側縁部24e1, 24e2がバネ機能を有している。

【0148】

基体24の原板24Aは、図32(a)に示すように、連結部24eを構成することとなる方形状の開口部24f1と、可動部24a, 24b、固定部24cおよび取付部24dを一体に構成することとなる門形状の開口部24f2を有するもので、同図(a)に示す2点鎖線L1, L2に沿って屈曲加工することにより、同図(b)に示す基体24が形成される。このように形成された基体24には、各可動部24a, 24bの外側面に各圧電／電歪素子22a, 22bを接着することにより、図31に示す第10圧電／電歪デバイス20eが形成される。

【0149】

当該第10圧電／電歪デバイス20eは、第7圧電／電歪デバイス10gとは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、バネ機能を有する連結部24eを一体に具備していることから、当該連結部24

eを、ハードディスクドライブを構成するサスペンションのジンバルとして機能させることができる。換言すれば、当該基体24は、ジンバルの機能を併せて有するものである。

【0150】

図33に示す第11圧電／電歪デバイス20fを構成する基体25は、左右一対の可動部25a、25b、両可動部25a、25bを一端部側にて互いに連結する固定部25c、両可動部25a、25bを他端部側にて互いに連結する取付部25d、および、取付部25dと一体の連結部25eを具備している。

【0151】

当該基体25は、第7圧電／電歪デバイス10gを構成する基体18に連結部が付加されている形状のものであって、基体25の連結部25eは、中央部に門形状の開口部25f1を有するとともに、先端部側に一端側が開放された方形状の開口部25f2を有する平板状を呈していて、開口部25f2内に、可動部25a、25b、固定部25cおよび取付部25dが一体の状態で位置している。当該連結部25eにおいては、基体25の主要構成部位を包囲していて、連結部25eの外側の両側縁部25e1、25e2、および、内側の両側縁部25e3、25e4がバネ機能を有している。

【0152】

基体25の原板25Aは、図34(a)に示すように、連結部25eを構成することとなる門形状の開口部25f1および方形状の開口部25f2と、可動部25a、25b、固定部25cおよび取付部25dを一体に構成することとなる門形状の開口部25f3を有するもので、同図(a)に示す2点鎖線L1、L2に沿って屈曲加工することにより、同図(b)に示す基体25が形成される。このように形成された基体25には、各可動部25a、25bの外側面に各圧電／電歪素子22a、22bを接着することにより、図33に示す第11圧電／電歪デバイス20fが形成される。

【0153】

当該第11圧電／電歪デバイス20fは、第7圧電／電歪デバイス10gとは同一の機能を有するとともに、略同様の作用効果を奏するものであるが、特に、

バネ機能を有する連結部25eを一体に具備していることから、当該連結部25eを、ハードディスクドライブを構成するサスペンションのジンバルとして機能させることができる。換言すれば、当該基体25は、ジンバルの機能を併せて有するものである。また、当該第1圧電／電歪デバイス20fにおいては、第10圧電／電歪デバイス20eに比較してより高いバネ機能を有することから、ジンバルの機能をよりの確に発揮し得る。

【0154】

図35は、本発明に係る第3の形式の圧電／電歪デバイスである第10圧電／電歪デバイス20eを搭載したハードディスクドライブ40を示している。当該ハードディスクドライブ40は、サスペンションを備えた公知のもので、ベース41上にはボイスコイル42およびマグネット43を備えていて、ベース41上に設けたアーム44に、第10圧電／電歪デバイス20eを搭載したサスペンション45が取付けられている。なお、符号46は磁気ディスクを示す。

【0155】

しかして、当該第10圧電／電歪デバイス20eは、図36に示すように、基体24の固定部24c上に磁気ヘッド47（スライダ）を接着剤を介して固定されていて、基体24の連結部24eにおける取付部24d側の裏面側にて、サスペンション45の裏面側に、スポット溶接等の手段で固定されている。当該第10圧電／電歪デバイス20eのこのような取付構造では、基体24の連結部24eが従来のジンバルの機能を有していて、当該第10圧電／電歪デバイス20eのサスペンション45への搭載には、従来のジンバルの使用を省略できる利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る圧電／電歪デバイスである9種類の実施形態を示す斜視図(a)～(i)である

【図2】本発明に係る第2の形式である第1圧電／電歪デバイスの被制御部品を搭載した状態の斜視図である。

【図3】第1圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図(a)、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図(b)である。

【図 4】第 1 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 5】本発明に係る第 2 の形式である第 2 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）である。

【図 6】第 2 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 7】本発明に係る第 2 の形式である第 3 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）である。

【図 8】第 3 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 9】本発明に係る第 2 の形式である第 4 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）である。

【図 1 0】第 4 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 1 1】本発明に係る第 2 の形式である第 5 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）である。

【図 1 2】第 5 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 1 3】本発明に係る第 2 の形式である第 6 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）である。

【図 1 4】第 6 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 1 5】第 7 の実施形態である第 7 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）で

ある。

【図 1 6】第 7 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 1 7】本発明に係る第 1 の形式である第 8 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）である。

【図 1 8】第 8 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 1 9】第 8 圧電／電歪デバイスの第 1 の変形例を示す被制御部品を搭載した状態の斜視図である。

【図 2 0】第 8 圧電／電歪デバイスの第 2 の変形例を示す斜視図である。

【図 2 1】本発明に係る第 2 の形式である第 9 圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）である。

【図 2 2】第 9 圧電／電歪デバイスを組立てる状態を示す斜視図（a）、および組立てられた圧電／電歪デバイスの斜視図（b）である。

【図 2 3】本発明に係る圧電／電歪デバイスを構成する圧電／電歪素子に採用される 2 例の各圧電／電歪素子の斜視図（a）、（b）である。

【図 2 4】本発明に係る圧電／電歪デバイスを構成する圧電／電歪素子に採用される他の 2 例の各圧電／電歪素子の斜視図（a）、（b）である。

【図 2 5】圧電／電歪素子として図 2 3（b）に示す圧電／電歪素子を採用してなる第 1 圧電／電歪デバイスの斜視図である。

【図 2 6】同圧電／電歪デバイスの非作動状態の平面図である。

【図 2 7】同圧電／電歪デバイスの各圧電／電歪素子に印加される電圧の波形図である（a）、（b）である。

【図 2 8】同圧電／電歪デバイスの作動状態の平面図である。

【図 2 9】第 1 圧電／電歪デバイスの第 1 の変形例を示す斜視図である。

【図 3 0】第 1 圧電／電歪デバイスの第 2 の変形例を示す斜視図である。

【図 3 1】本発明に係る第 3 の形式である第 1 0 圧電／電歪デバイスの斜視図で

ある。

【図 3 2】同圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および

【図 3 3】本発明に係る第 3 の形式である第 1 1 圧電／電歪デバイスの斜視図である。

【図 3 4】同圧電／電歪デバイスを構成する基体の原板の斜視図（a）、および、同原板を屈曲加工して形成された基体の斜視図（b）である。

【図 3 5】第 1 0 圧電／電歪デバイスを搭載したハードディスクドライブの斜視図である。

【図 3 6】同圧電／電歪デバイスを搭載したサスペンションの平面図（a）、および、同側面図（b）である。

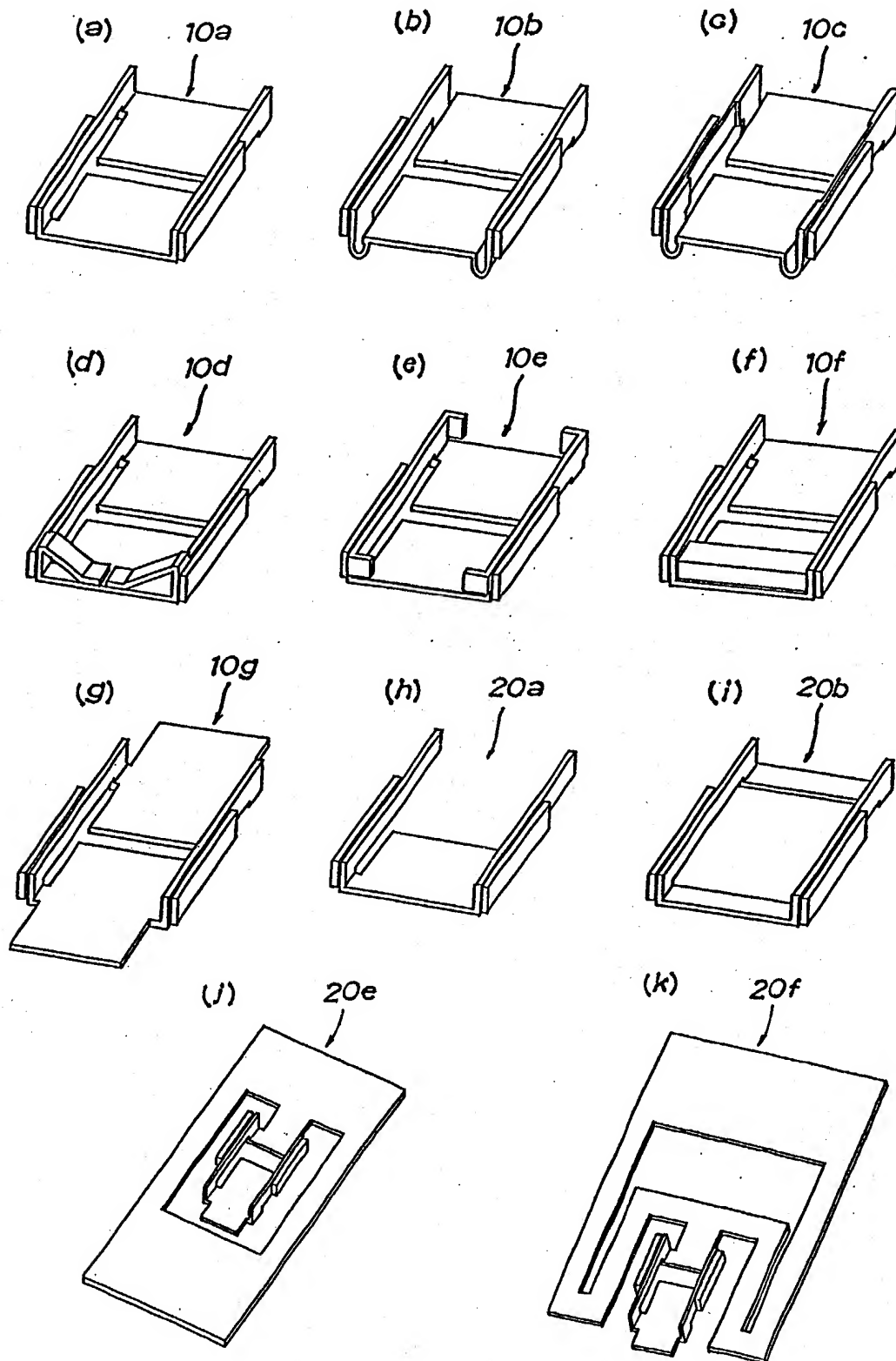
【符号の説明】

10a～10f、10a1、10a2…圧電／電歪デバイス、11…基体、11A…原板、11a、11b…可動部、11c…固定部、11d…取付部、11c1、11d1…窪み部、11c2、11d2…貫通穴、11e…開口部、11e1、11e2…側方溝部、11e3…中央溝部、12a、12b…圧電／電歪素子、13…基体、13A…原板、13a、13b…可動部、13a1、13b1…円弧状の屈曲部、13c…固定部、13d…取付部、13e…開口部、14…基体、14A…原板、14a、14b…可動部、14a1、14b1…薄肉部、14c…固定部、14d…取付部、14e…開口部、15…基体、15A…原板、15a、15b…可動部、15c…固定部、15d…取付部、15e…開口部、15f、15g…補強部、16…基体、16A…原板、16a、16b…可動部、16c…固定部、16d…取付部、16e…開口部、16f、16g…補強部、17…基体、17A…原板、17a、17b…可動部、17c…固定部、17d…取付部、17e…開口部、17f…補強部材、18…基体、18A…原板、18a、18b…可動部、18c…固定部、18d…取付部、18e…開口部、20a、20b、20c、20d、20e、20f…圧電／電歪デバイス、21…基体、21A…原板、21a、21b…可動部、21a1、21b1…先端側内面、21a2、21b2…折曲部、21a3、21b3…屈折部、21c…固定部、21d…開

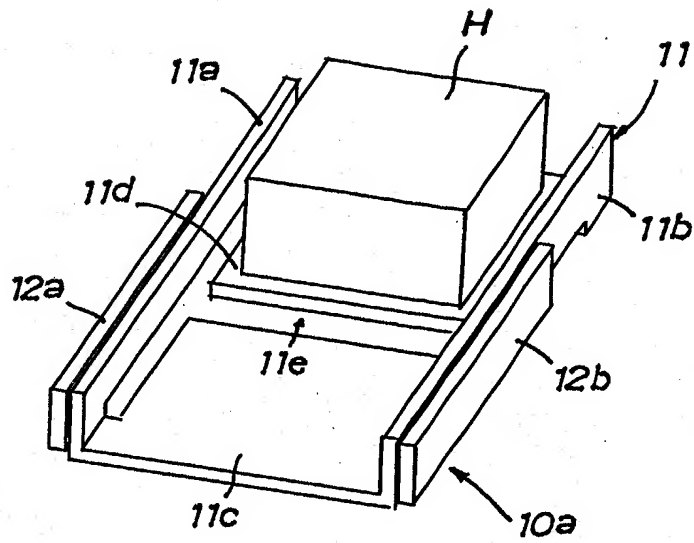
口部、21d1, 21d2…側方溝部、21d3…開口部位、22a, 22b…圧電／電歪素子、23…基体、23A…基板、23a, 23b…可動部、23c…固定部、23d…取付部、23e…開口部、24…基体、24A…基板、24a, 24b…可動部、24c…固定部、24d…取付部、24e…連結部、24e1, 24e2…側縁部、24f1, 24f2…開口部、25…基体、25A…基板、25a, 25b…可動部、25c…固定部、25d…取付部、25e…連結部、25e1, 25e2, 25e3, 25e4…側縁部、25f1, 25f2, 25f3…開口部、31, 32, 33, 34…圧電／電歪素子、31a, 32a, 32b, 33a～33d、34a～34d…圧電／電歪層、31b, 31c, 32c, 32d, 33e, 33f, 34e, 34f…電極、31d, 31d, 32e, 32f, 33g, 33h, 34g, 34h…端子。40…ハードディスクドライブ、41…ベース、42…ボイスコイル、43…マグネット、44…アーム、45…サスペンション、46…磁気ディスク、47…磁気ヘッド。

【書類名】 図面

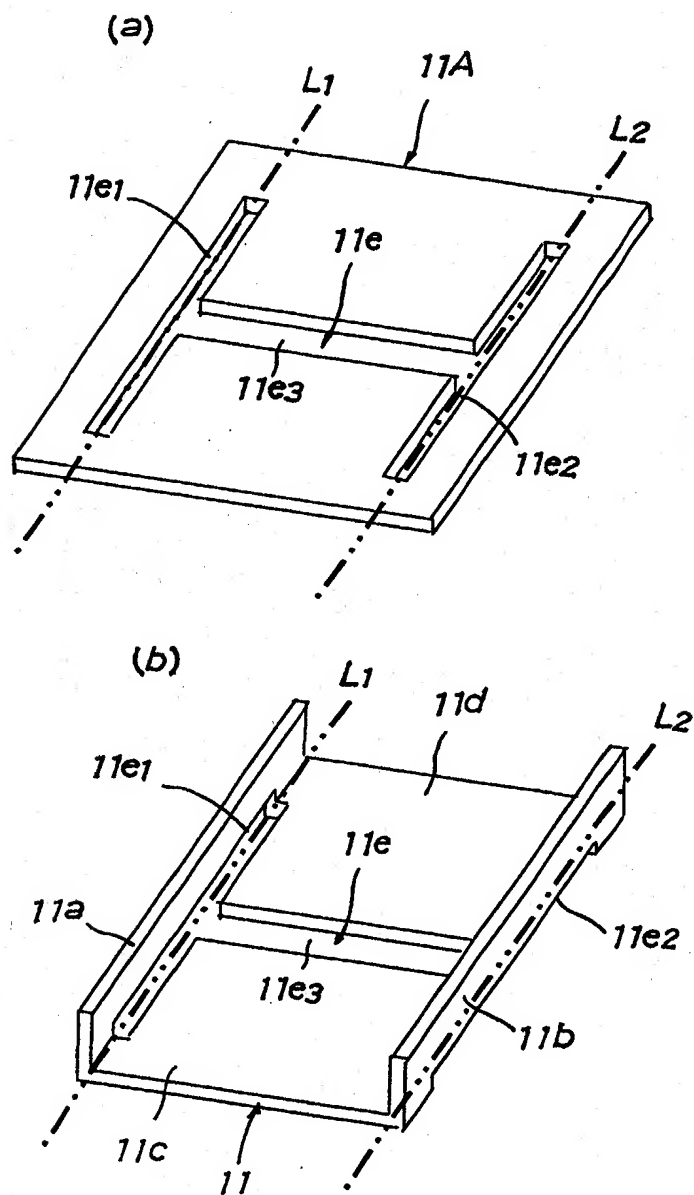
【図 1】



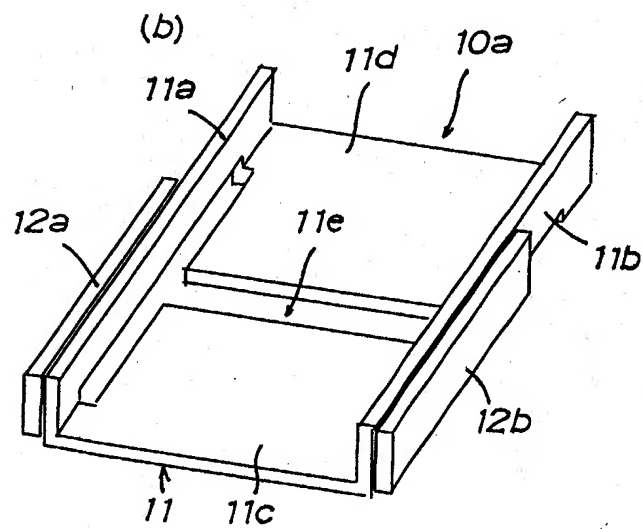
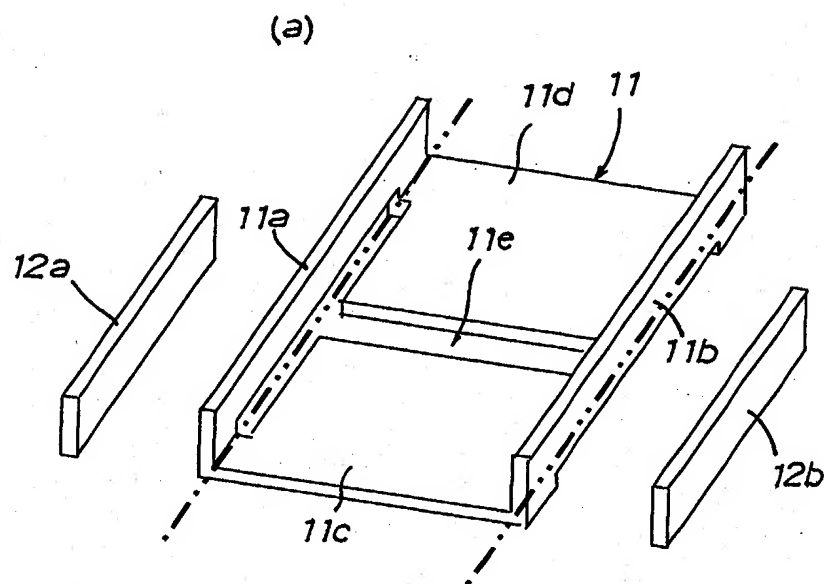
【図2】



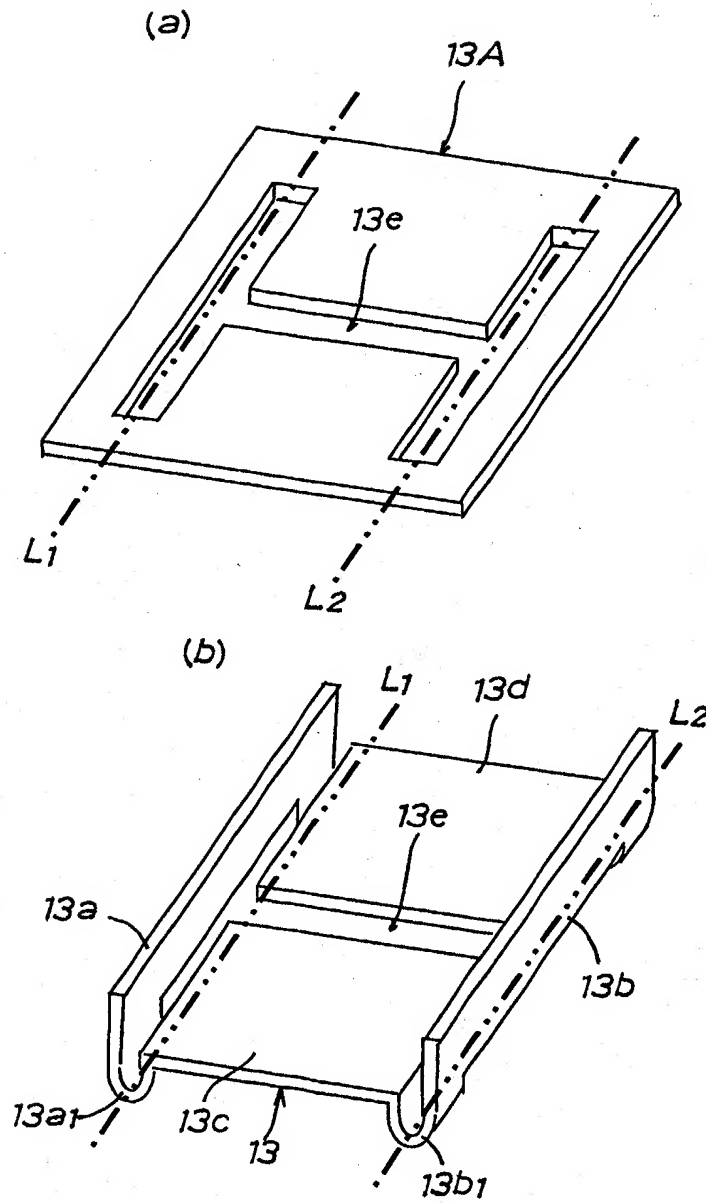
【図3】



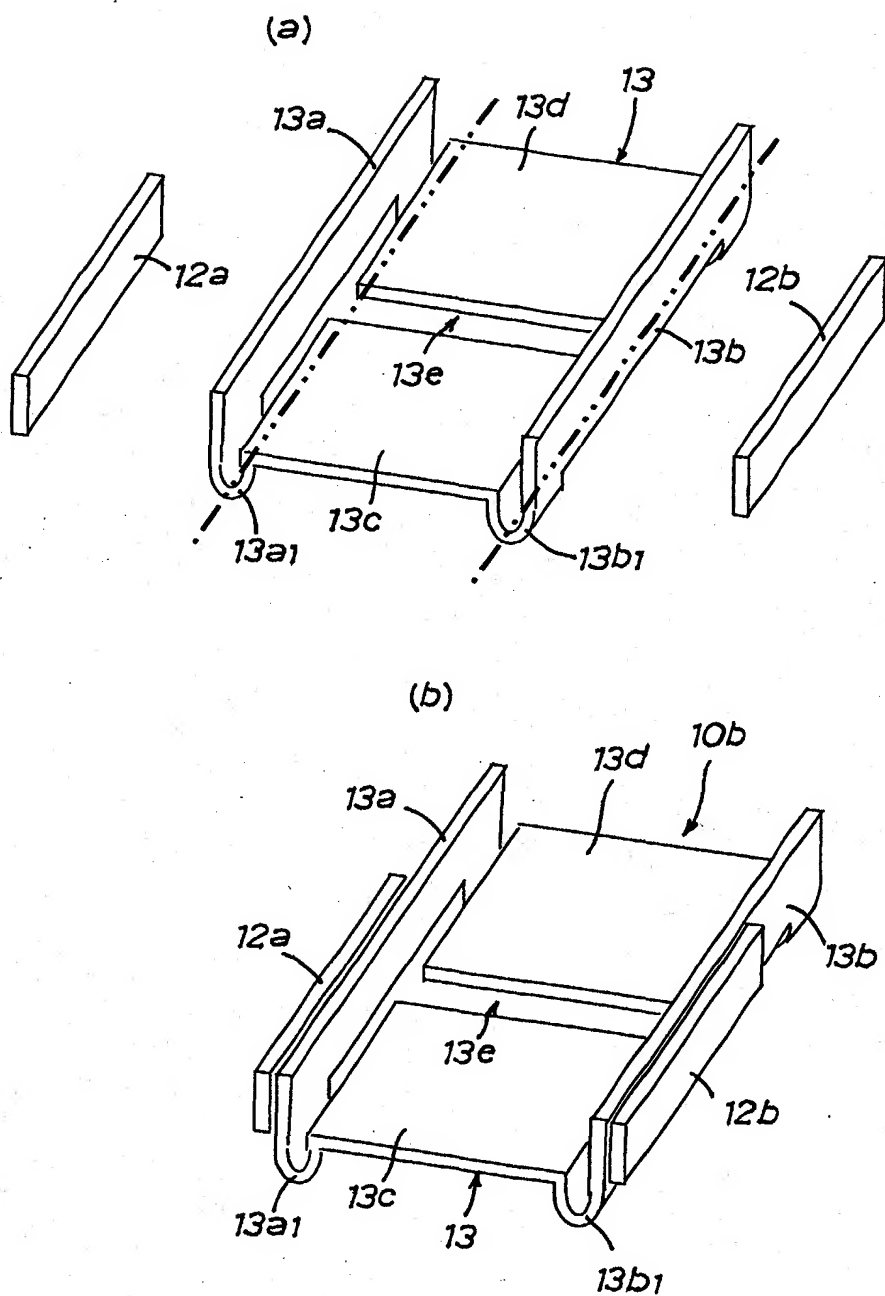
【図4】



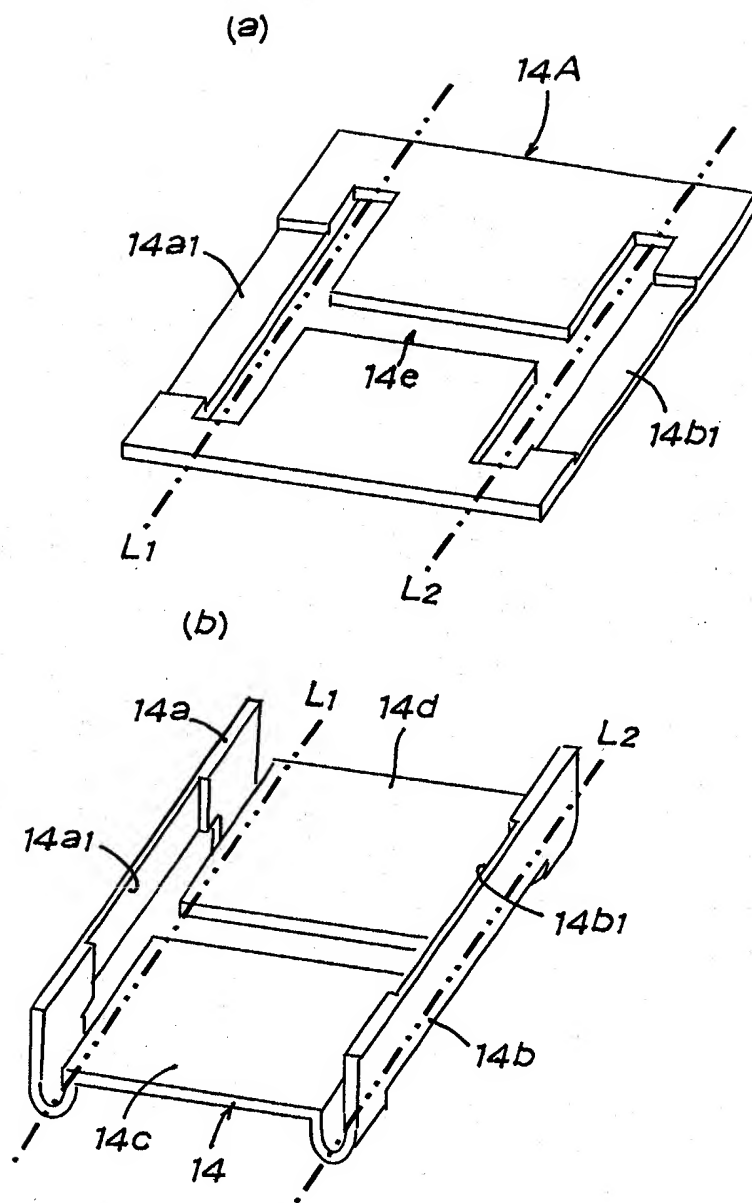
【図 5】



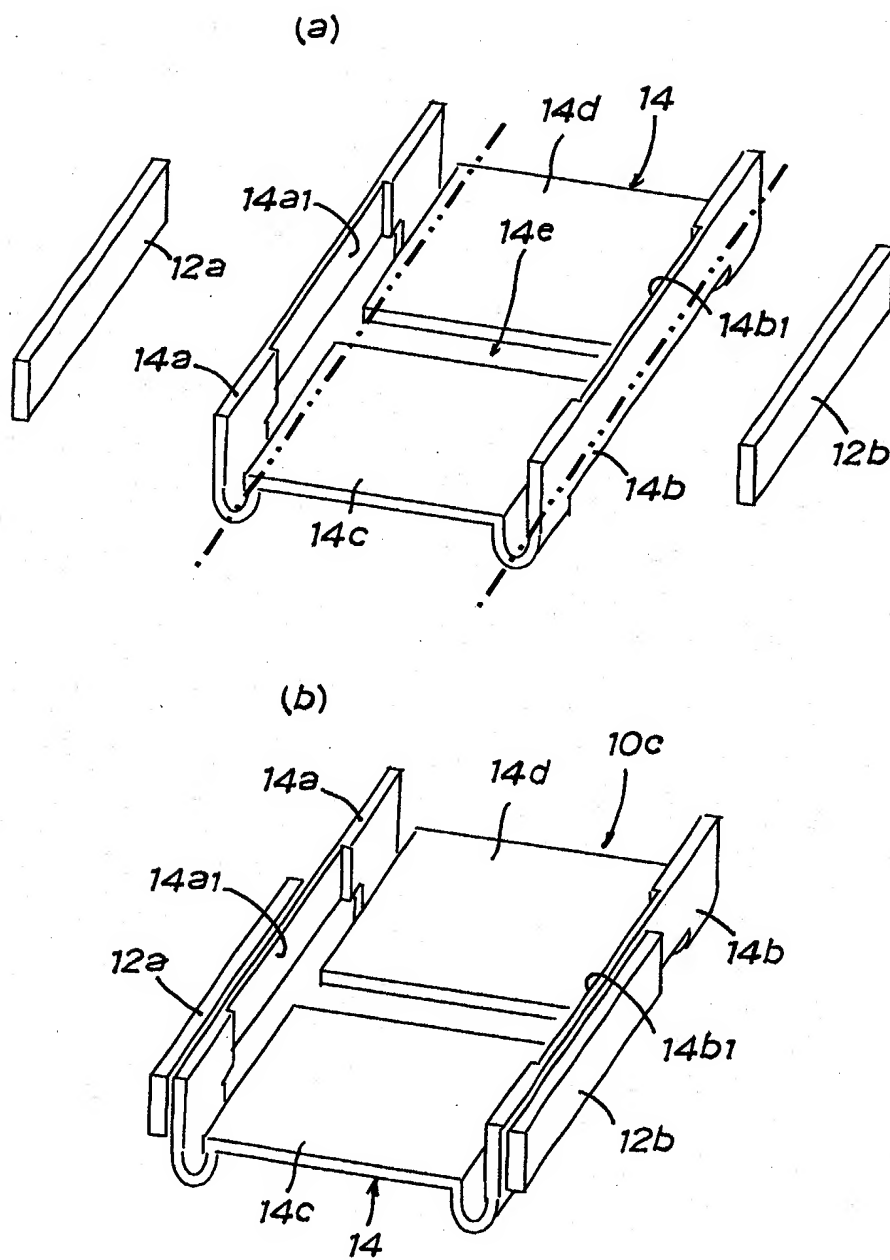
【図 6】



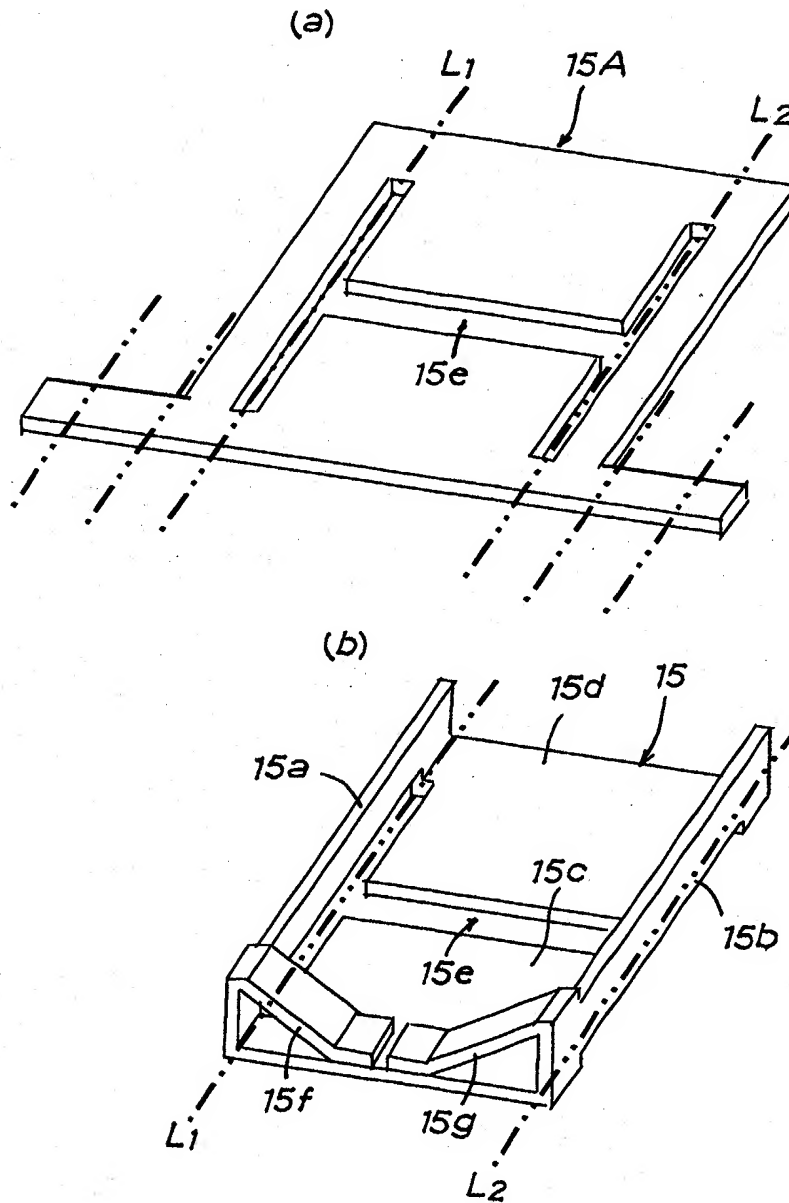
【図7】



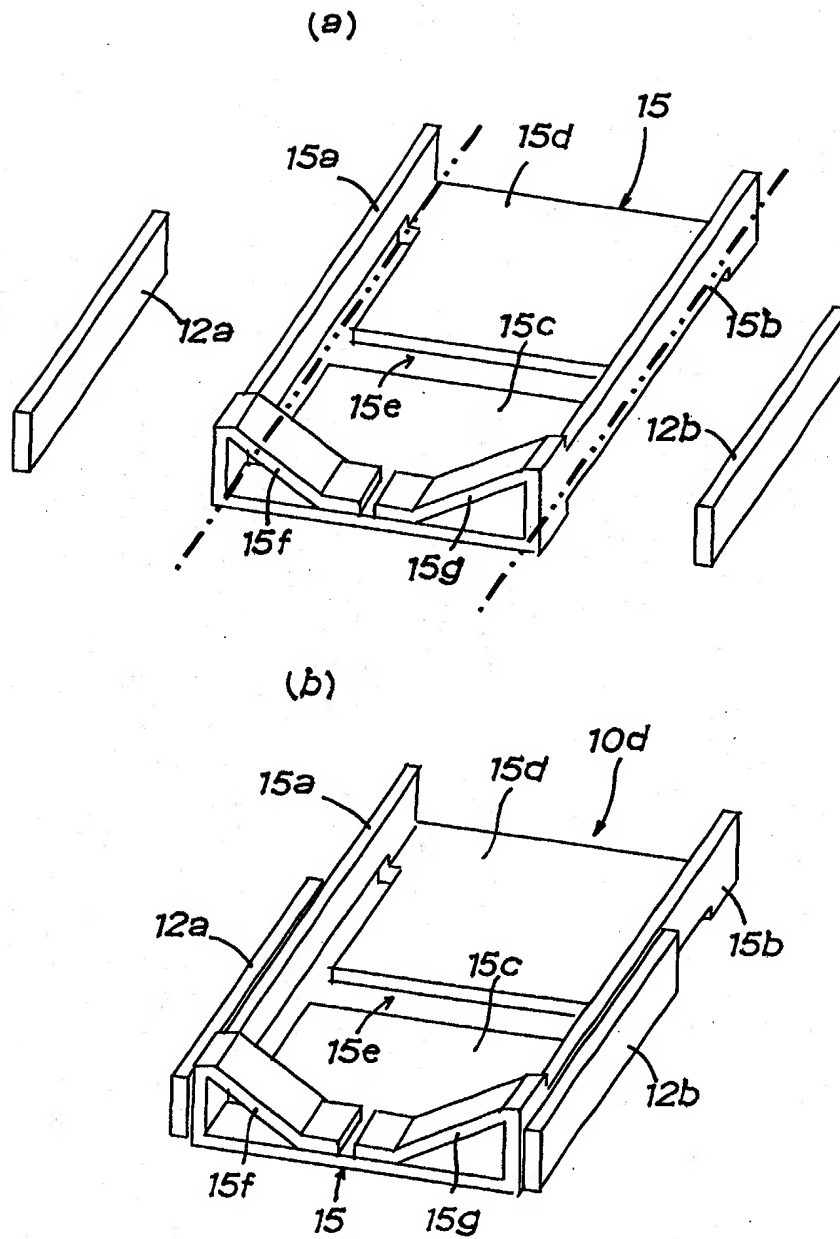
【図 8】



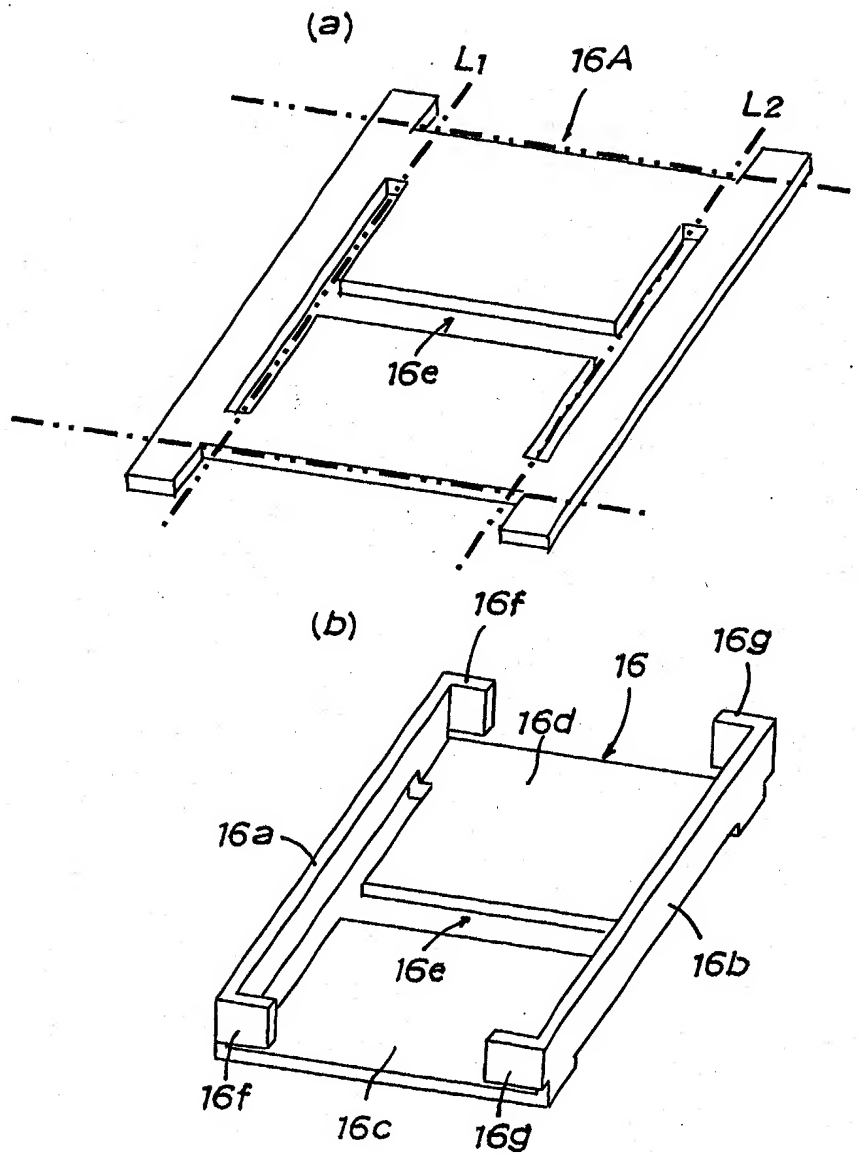
【図9】



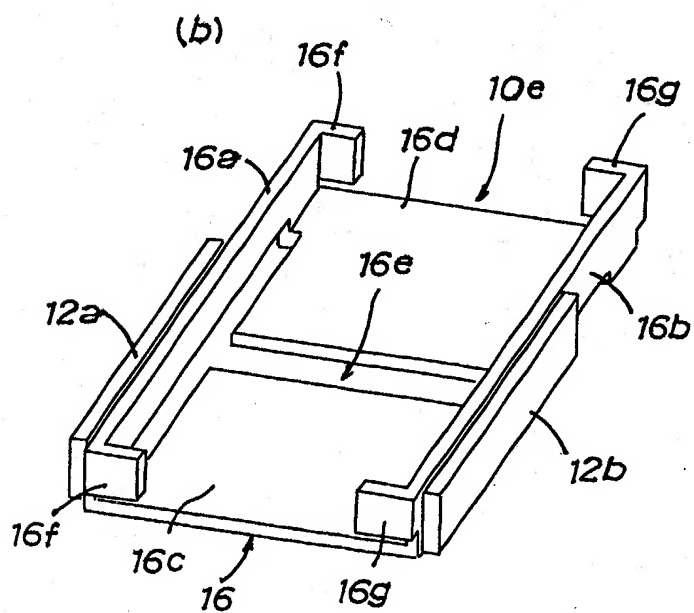
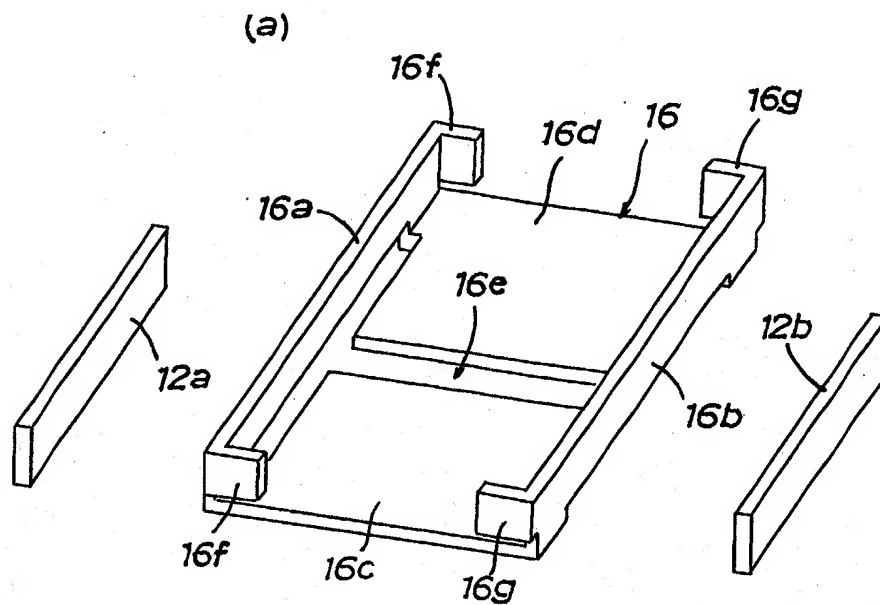
【図10】



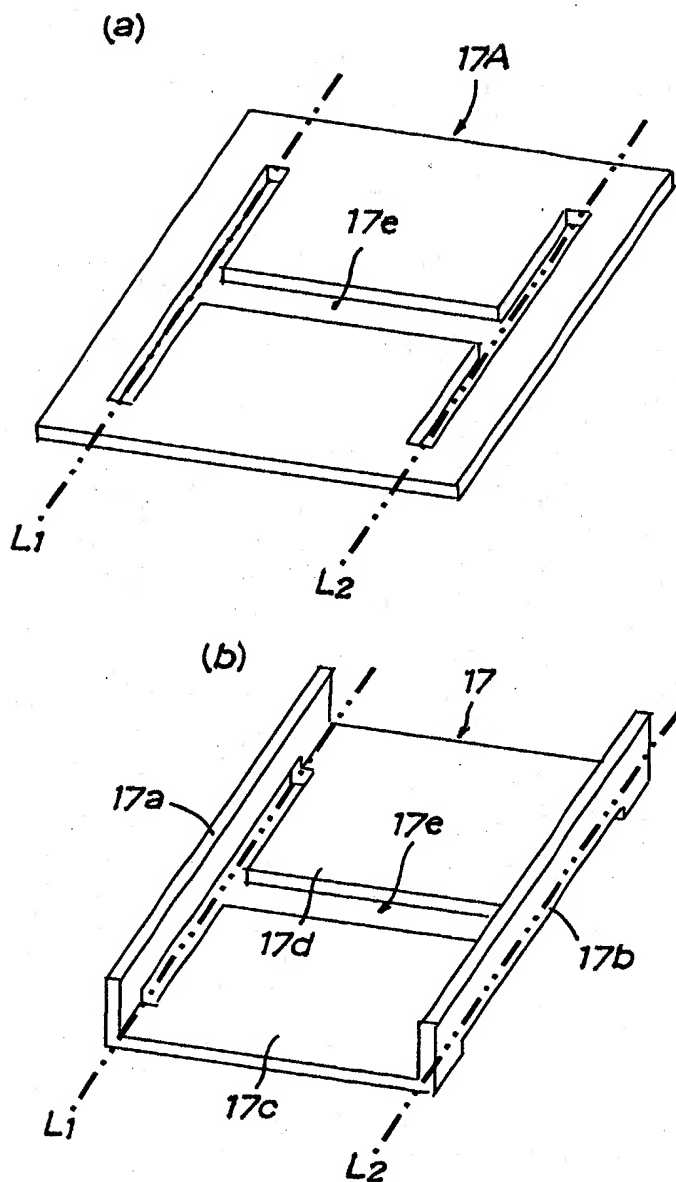
【図11】



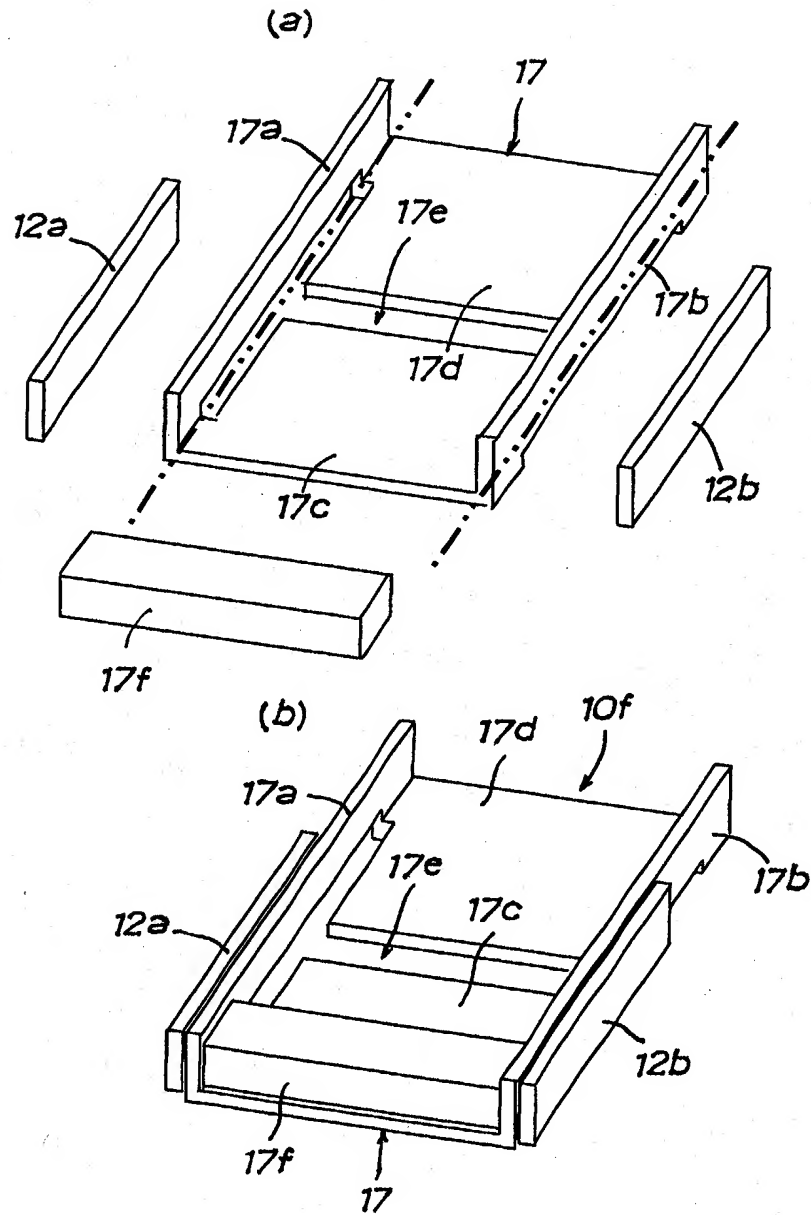
【図 12】



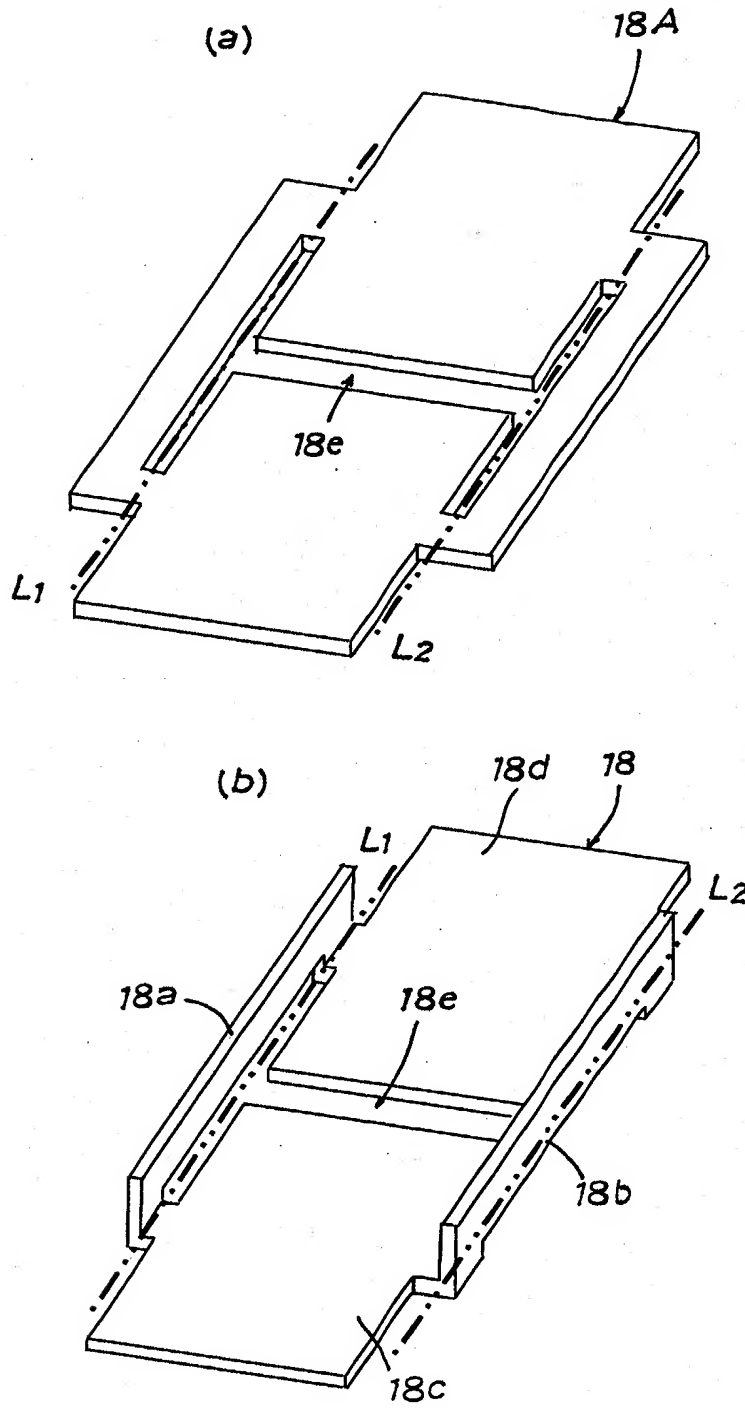
【図13】



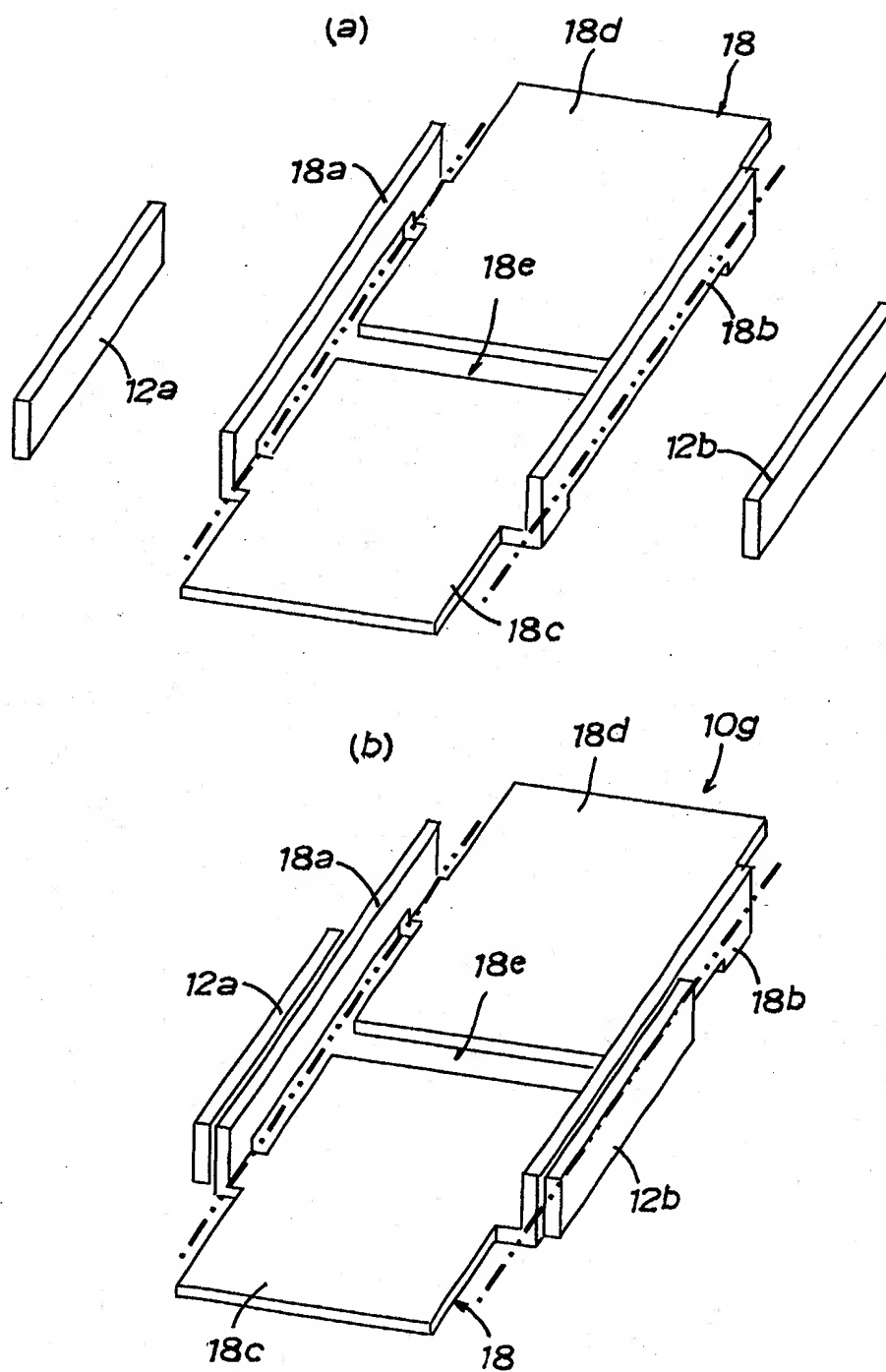
【図14】



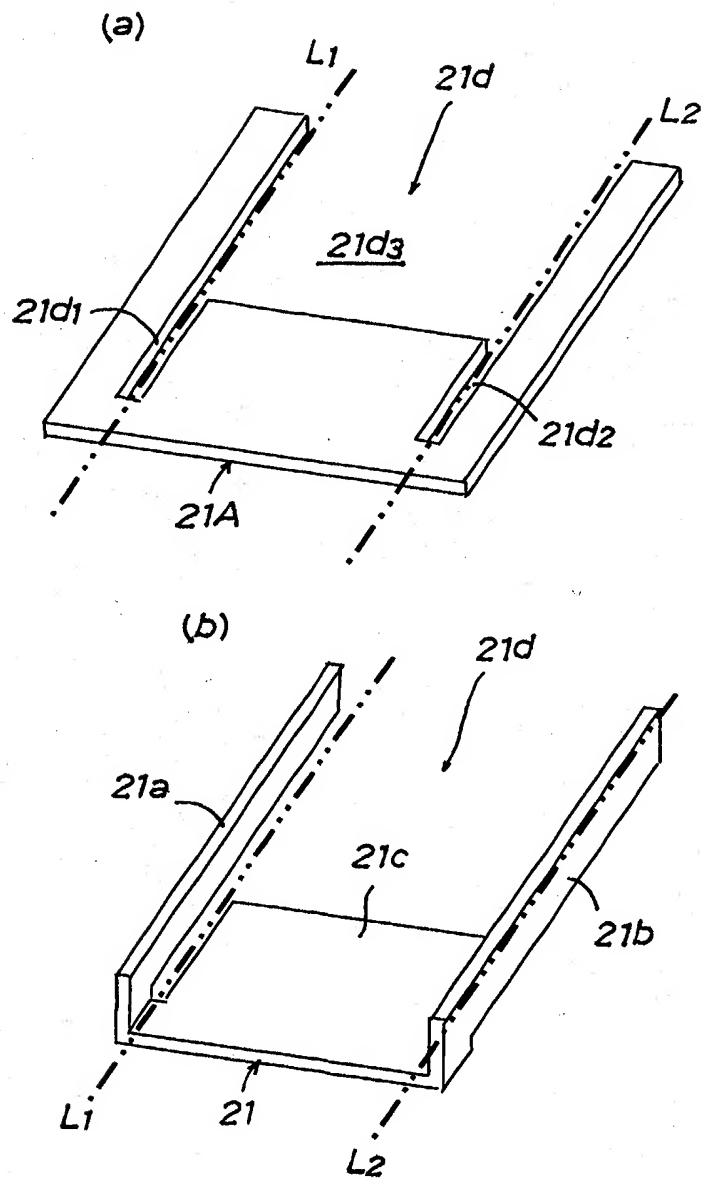
【図15】



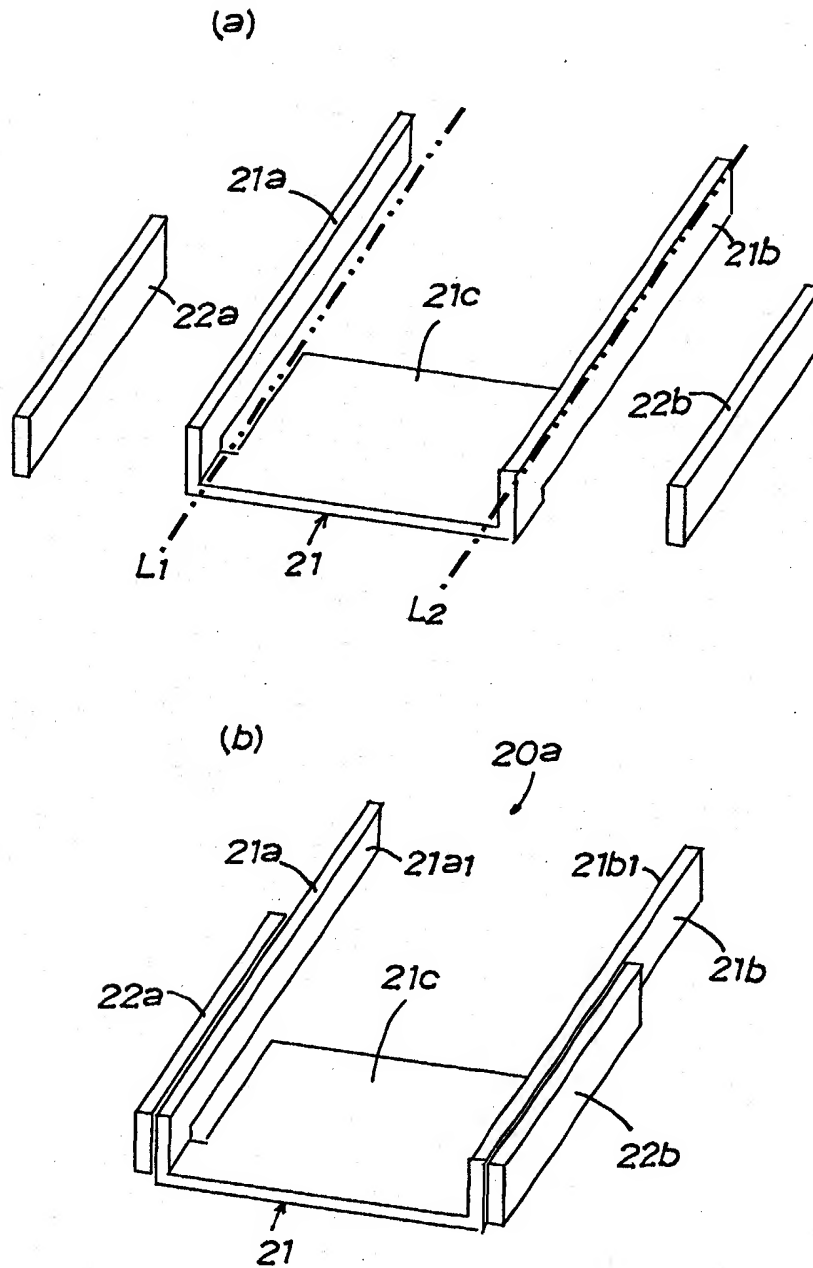
【図16】



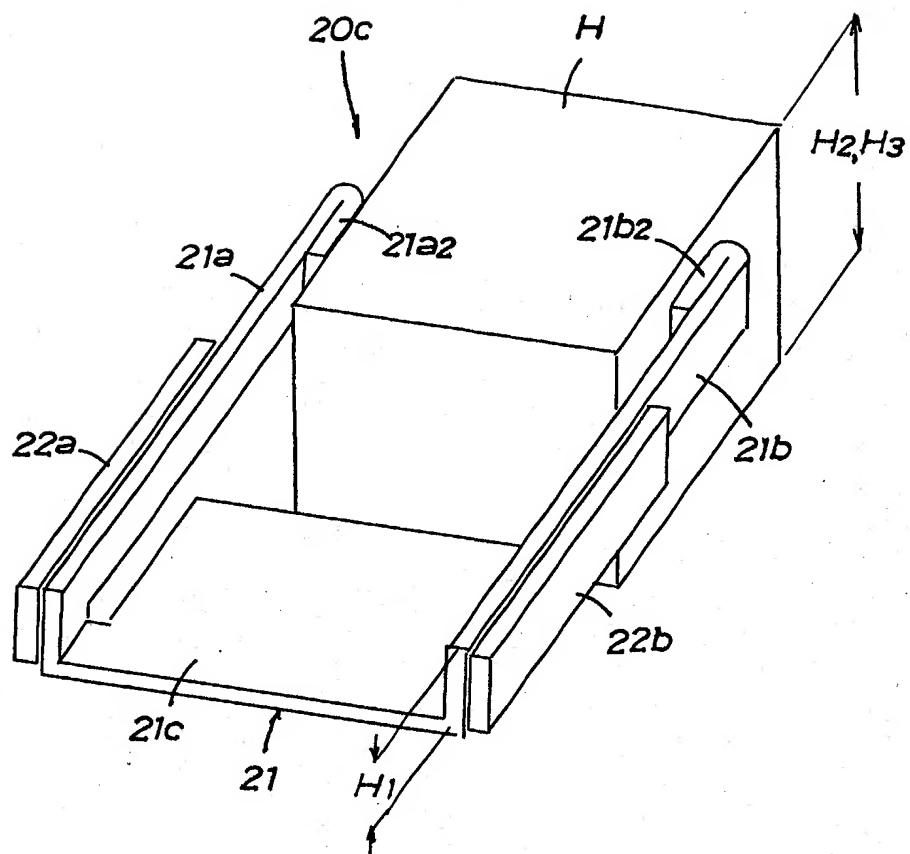
【図17】



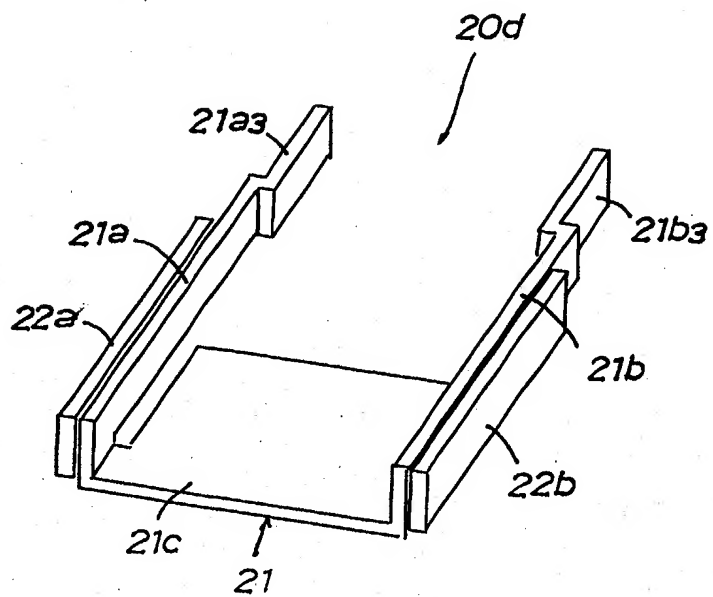
【図 18】



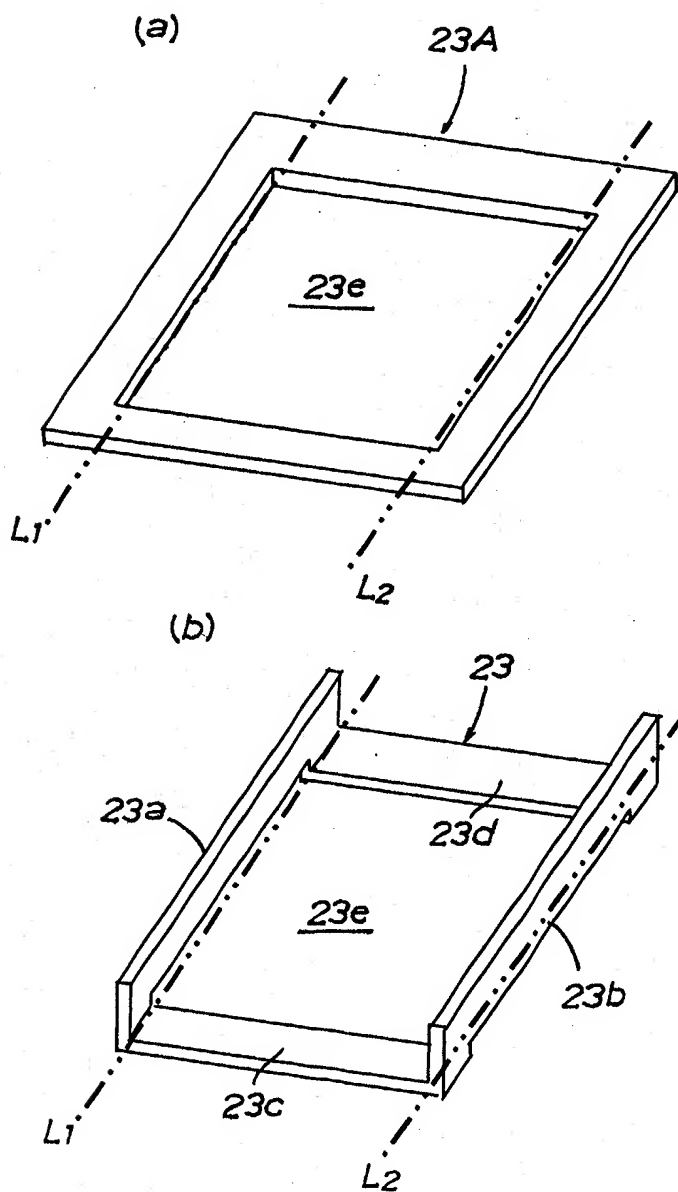
【図 19】



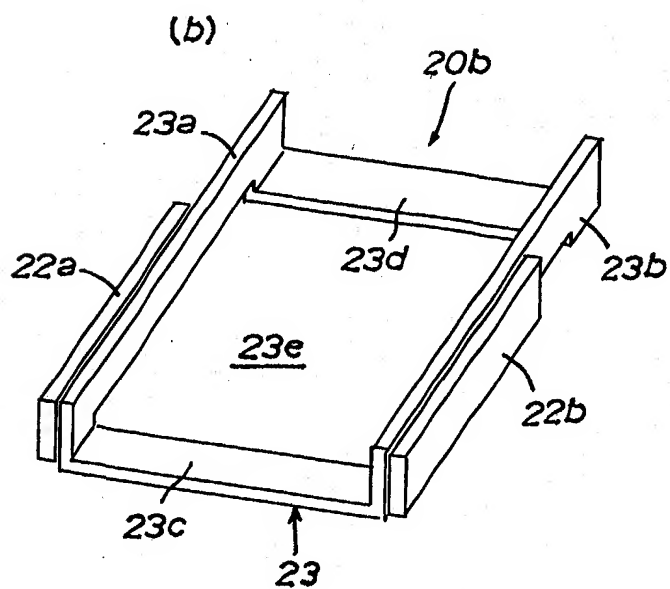
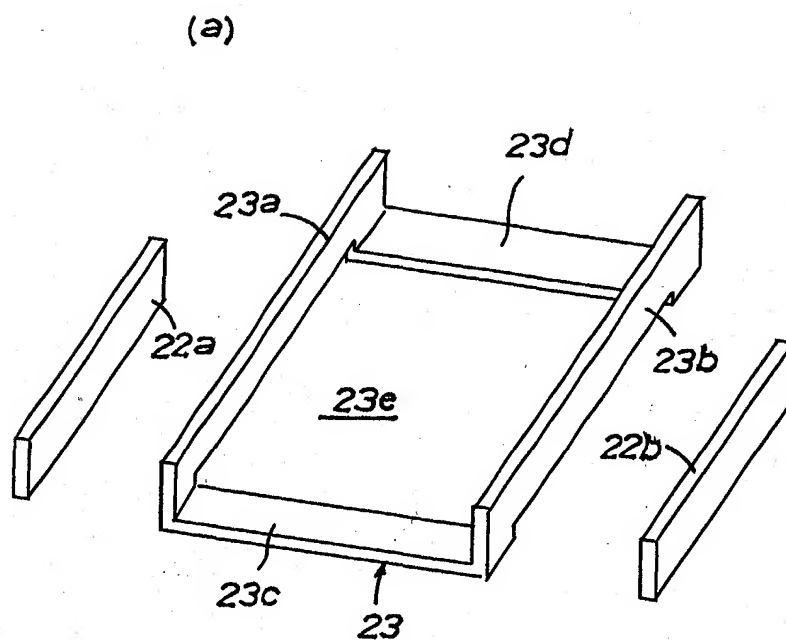
【図 20】



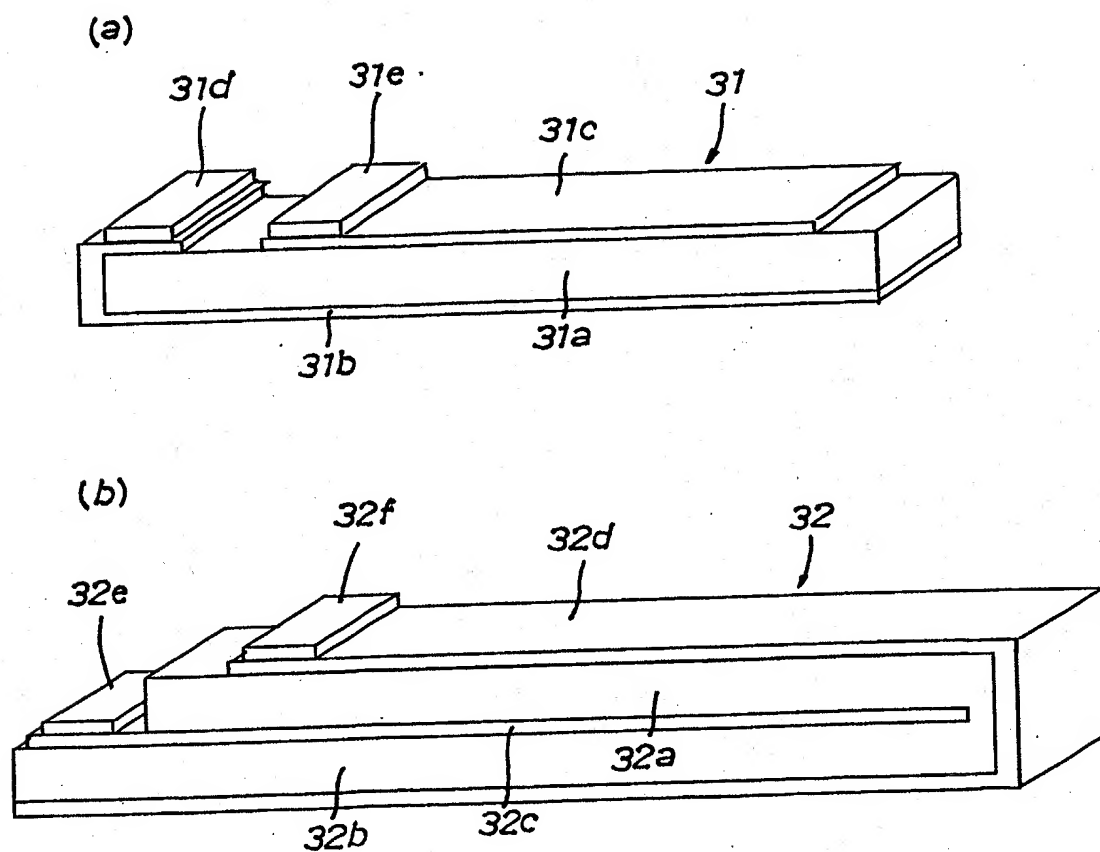
【図 21】



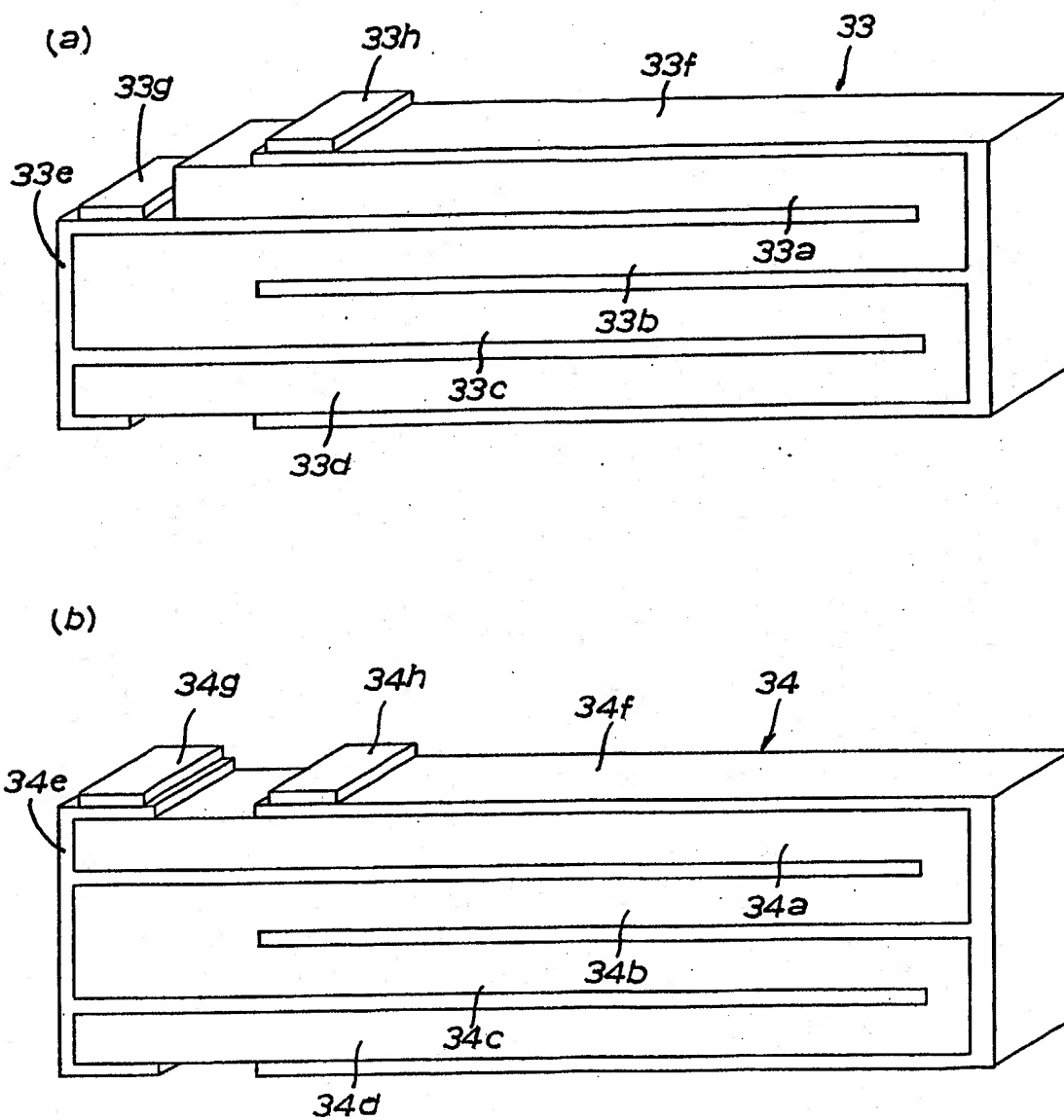
【図22】



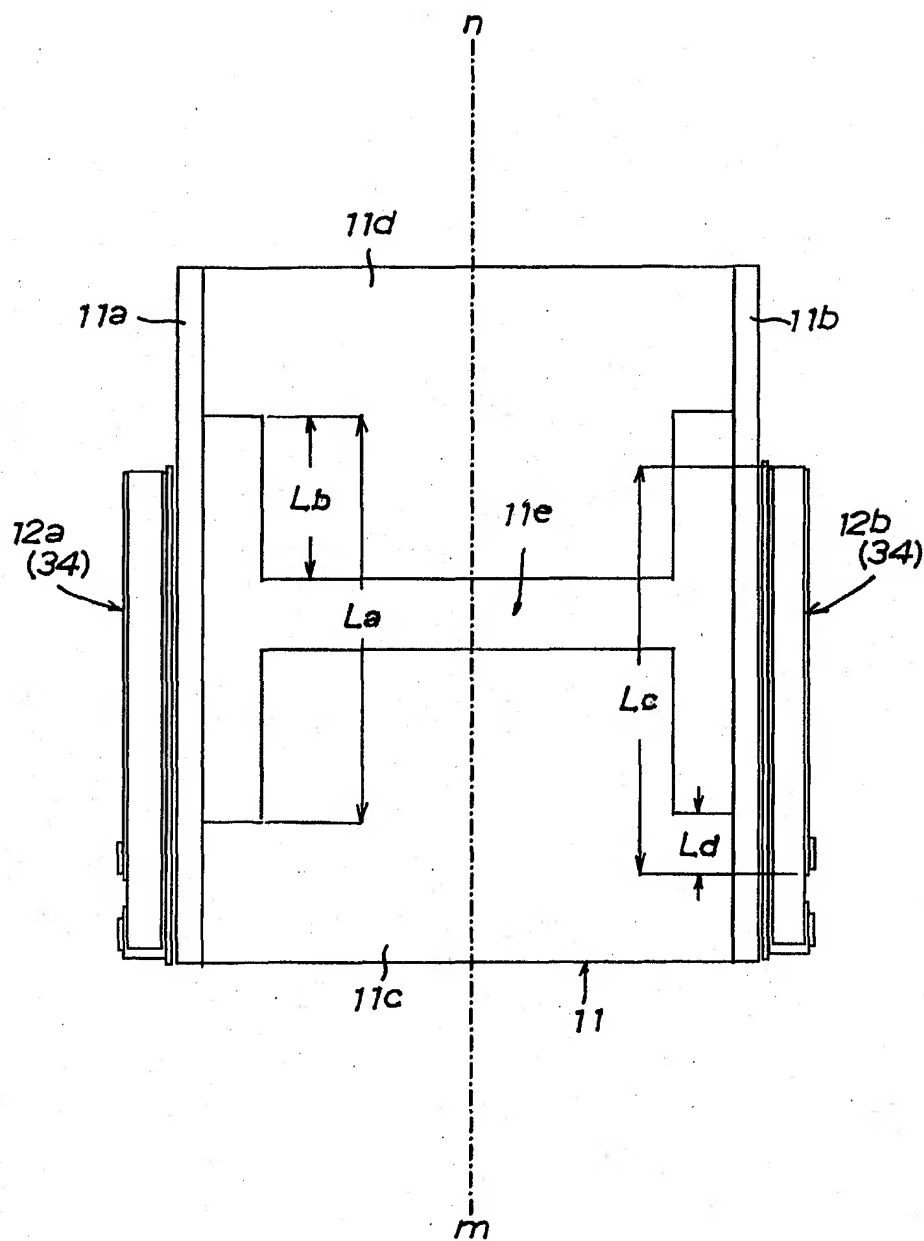
【図23】



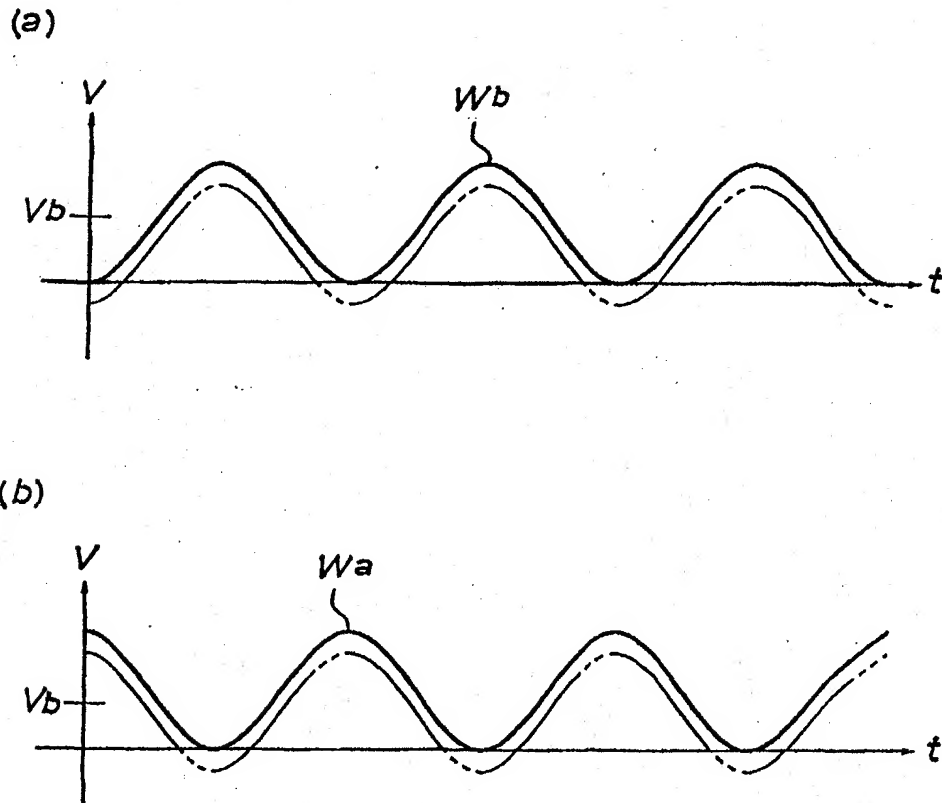
【図 24】



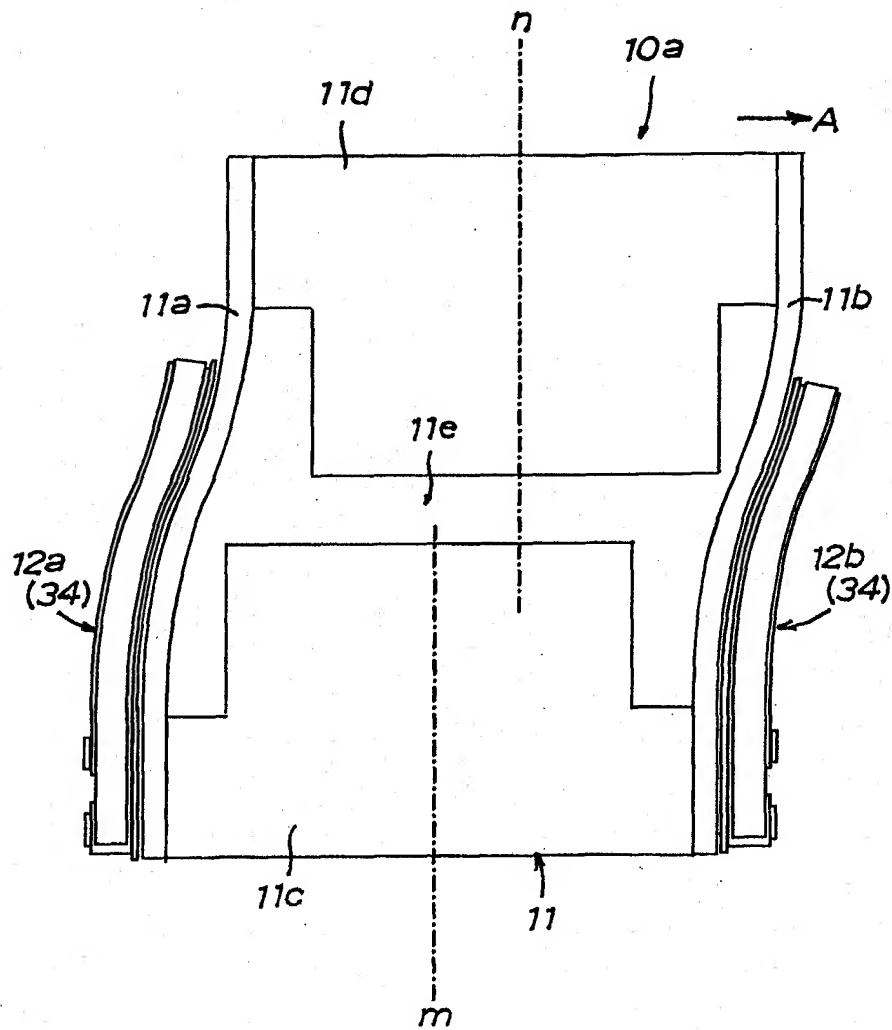
【図 26】



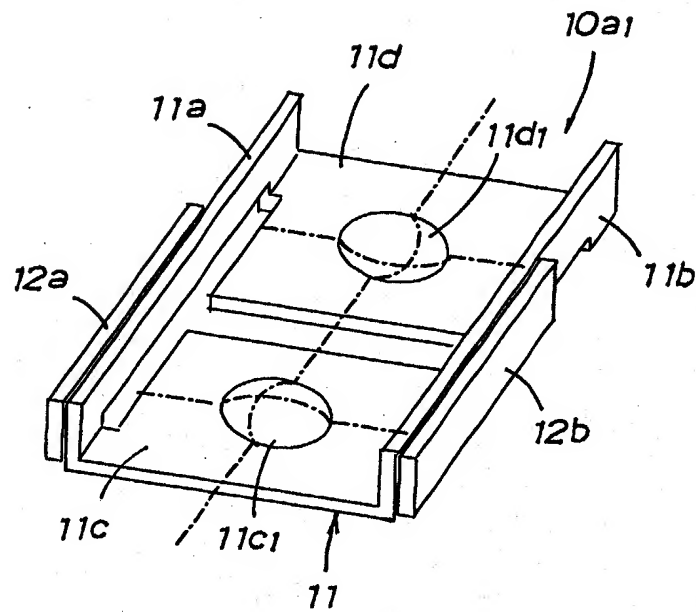
【図27】



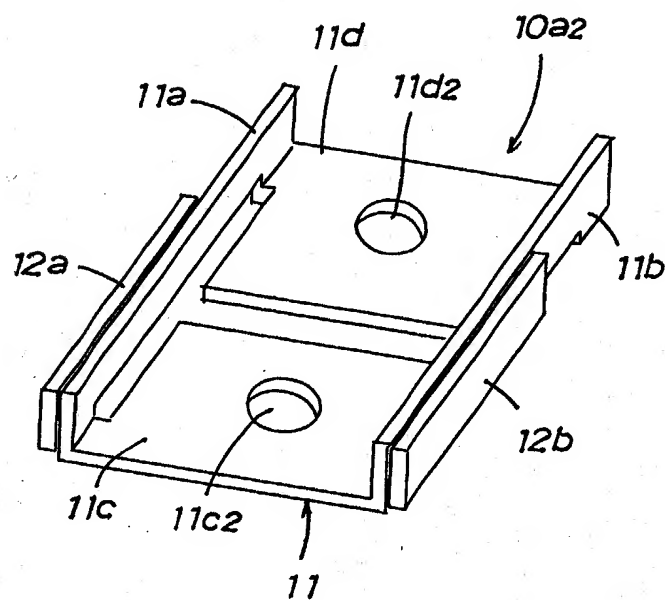
【図 28】



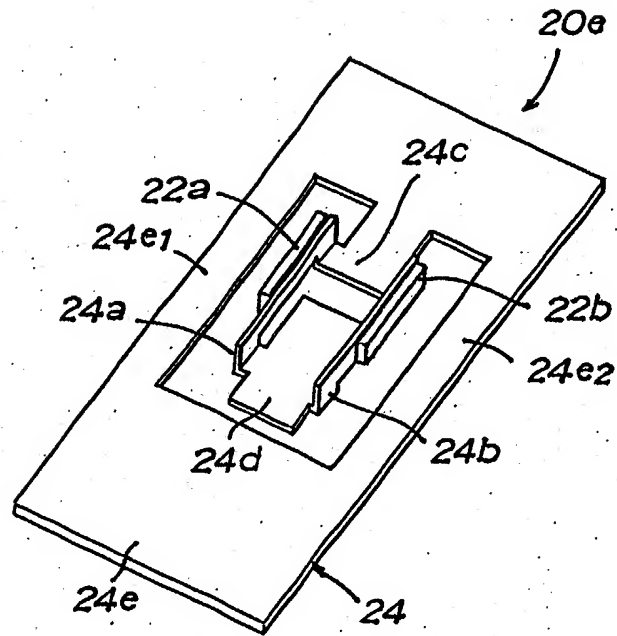
【図29】



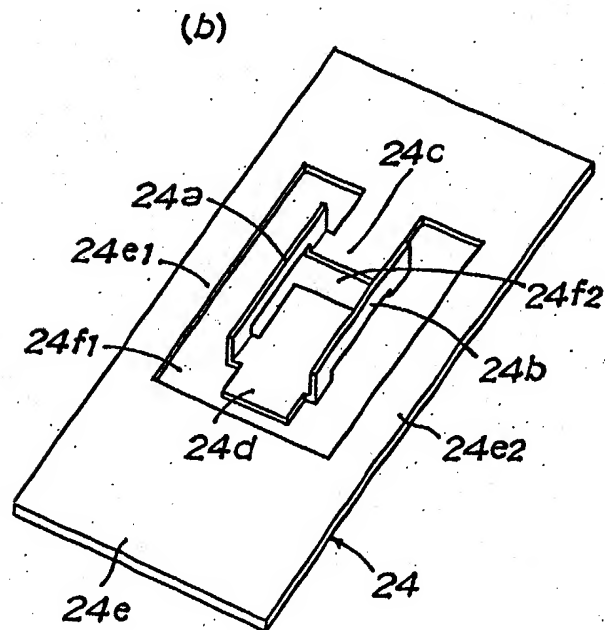
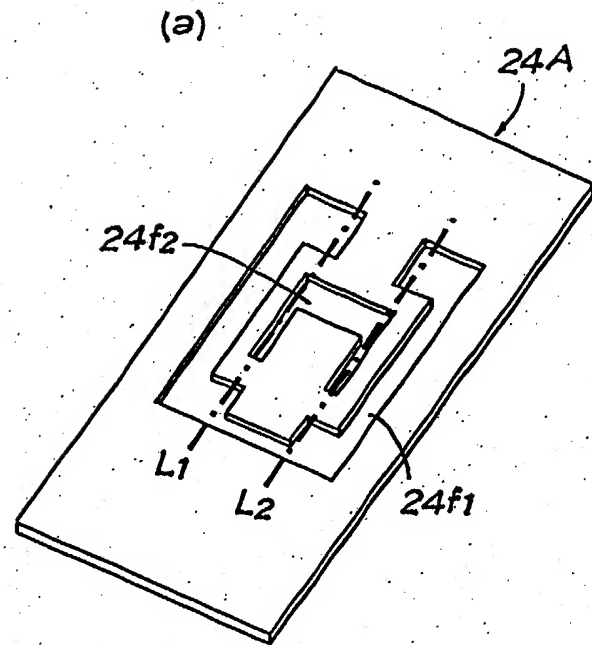
【図30】



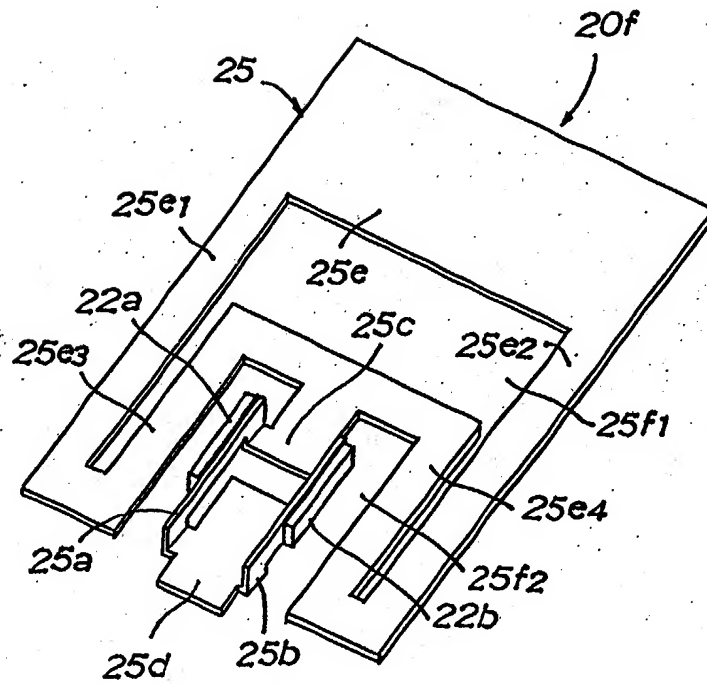
【図31】



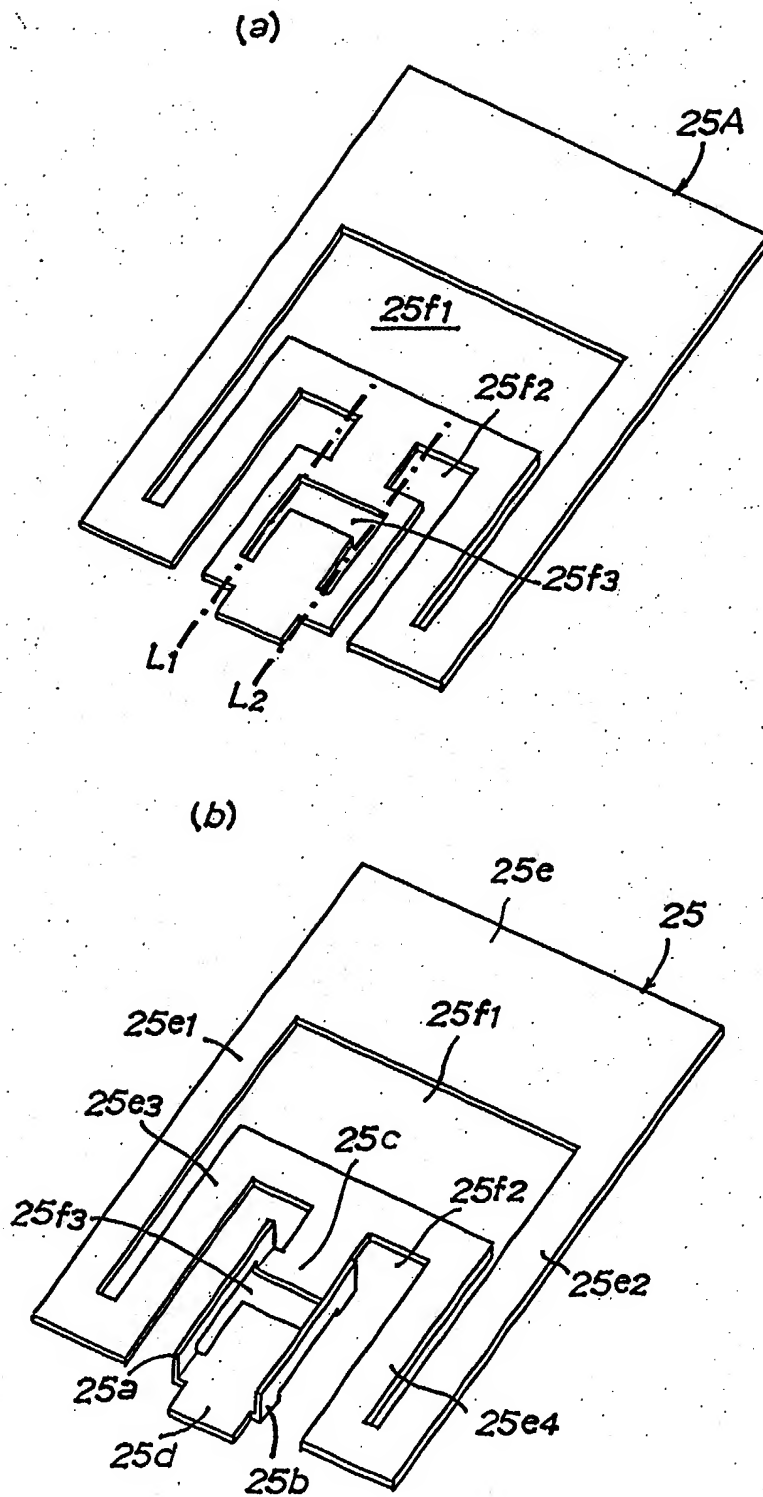
【図 32】



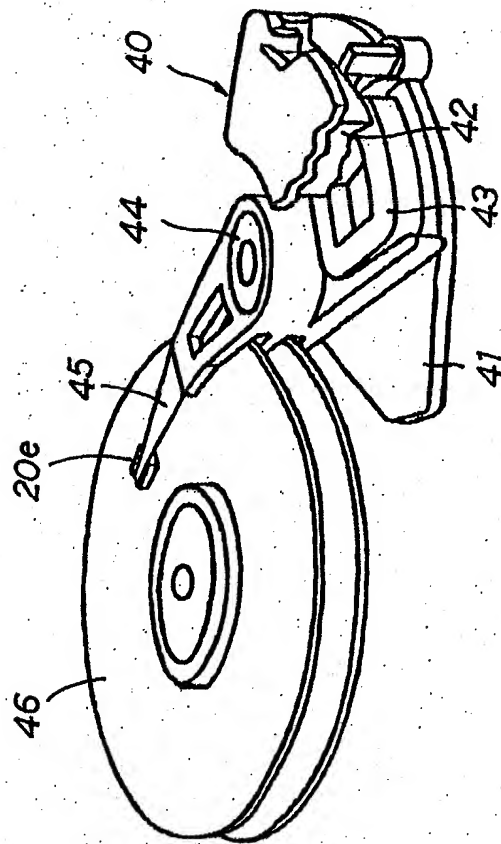
【図 33】



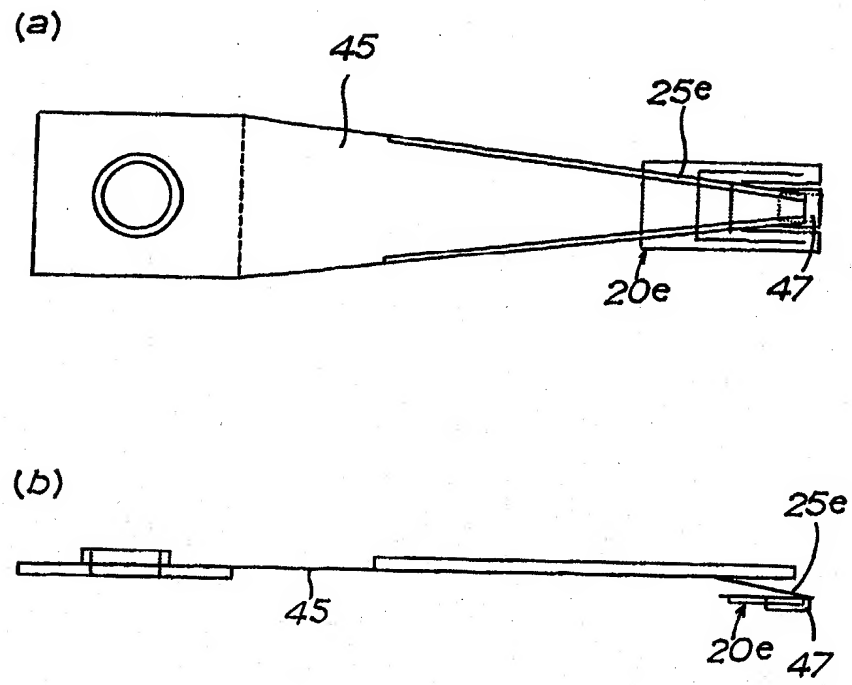
【図34】



【図35】



【図36】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 左右一対の可動部 11a, 11b とその一端部側に固定部 11c を有する基体 11 と、基体 11 の可動部 11a, 11b の側面に配設した圧電／電歪素子 12a, 12b を具備する圧電／電歪デバイスを、部品点数の少ない構成とする。

【解決手段】 圧電／電歪デバイスの基体として、基体を平板状に展開した形状に打抜き加工してなる原板を屈曲加工した一体構造の基体 11 を採用することにより、部品点数の少ない構成の圧電／電歪デバイスを提供する。

【選択図】 図 2

特2001-076314

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-076314
受付番号	50100382138
書類名	特許願
担当官	佐々木 吉正 2424
作成日	平成13年 5月16日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 3月16日

【特許出願人】

【識別番号】 000004064

【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

【氏名又は名称】 日本碍子株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100088971

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目1番18号 名古屋K Sビル プロスペック特許事務所

【氏名又は名称】 大庭 咲夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100115185

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目1番18号 名古屋K Sビル プロスペック特許事務所

【氏名又は名称】 加藤 慎治

【選任した代理人】

【識別番号】 100076842

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中村区太閤3丁目2番18号 ライオンズシティ高岳501号 高木特許事務所

【氏名又は名称】 高木 幹夫

次頁無

【書類名】 手続補正書
【整理番号】 PA01-025
【提出日】 平成13年 3月28日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2001- 76314
【補正をする者】
【識別番号】 000004064
【氏名又は名称】 日本碍子株式会社
【代理人】
【識別番号】 100088971
【弁理士】
【氏名又は名称】 大庭 咲夫
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 特許願
【補正対象項目名】 提出物件の目録
【補正方法】 追加
【補正の内容】
【提出物件の目録】
【物件名】 代理権を証明する書面 1

特2001-076314

(B)20100600244


委任状

平成13年3月16日

私（私ども）は、識別番号100088971 弁理士 大庭咲夫 氏、
識別番号100115185 弁理士 加藤慎治 氏、
識別番号100076842 弁理士 高木幹夫 氏
をもって、代理人として下記事項を委任します。

記

1. 特願2001-76314に関する一切の件
1. 上記出願の放棄若しくは取下げ
1. 上記出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張並びにその取下げ
1. 上記出願に係る特許権に対する特許異議の申立てに関する手続
1. 上記出願についての拒絶査定に対する審判の請求並びにその取下げ
1. 上記出願から実用新案登録出願への変更
1. 上記出願に関する復代理人の選任及び解任
1. 特願2001-10622に基づく特許法第41条第1項の規定による優先権の主張並びにその取下げ

識別番号 000004064
住 所 名古屋市瑞穂区須田町2番56号
名 称 日本碍子株式会社
代 表 者 柴 田 昌 治



特 2001-076314

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2001-076314
受付番号	20100600244
書類名	手続補正書
担当官	佐々木 吉正 2424
作成日	平成13年 5月16日

<認定情報・付加情報>

【補正をする者】

【識別番号】

000004064

【住所又は居所】

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

【氏名又は名称】

日本碍子株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100088971

【住所又は居所】

愛知県名古屋市中村区太閤3丁目1番18号 名古屋KSビル プロスペック特許事務所

【氏名又は名称】

大庭 咲夫

【提出された物件の記事】

【提出物件名】

委任状（代理権を証明する書面） 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000004064]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

氏 名 日本碍子株式会社